PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003–287884

(43)Date of publication of application: 10.10.2003

(51)Int.Cl. G03F 7/004

22.01.2003

CO8F 20/18 GO3F 7/039 HO1L 21/027

(21)Application number : 2003-013208 (71)Applicant : SUMITOMO CHEM CO LTD

(72)Inventor: KAMABUCHI AKIRA

YAMADA AIRI

(30)Priority

(22)Date of filing:

Priority number: 2002013851 Priority date: 23.01.2002 Priority country: JP

(54) CHEMICALLY AMPLIFIED POSITIVE RESIST COMPOSITION

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a chemically amplified positive resist composition suitable for excimer laser lithography and ensuring well-balanced high sensitivity and good resist shape. SOLUTION: The chemically amplified positive resist composition comprises a resin which has a polymerized unit having an acid-unstable group and is insoluble or slightly soluble itself in an aqueous alkali solution but becomes soluble in an aqueous alkali solution but becomes soluble in an aqueous alkali solution by the action of an acid, and a sulfonium salt, wherein the polymerized unit having an acid-unstable group is at least one selected from the group comprising the polymerized units represented by formula (Ia) and the polymerized units represented by formula (Ib), and the solfonium salt is a sulfonium salt represented by formula (II). In the formula (Ia), R1 is methyl or H and R2-R4 are each a 1-6C alkyl. In the formula (II), Q1-Q12 are each H,

hydroxyl, a 1-6C alkyl or a 1-6C alkoxy and X- is a counter ion.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.11.2005

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

* NOTICES *

JPO and INPIT are not responsible for any damages caused by the use of this translation.

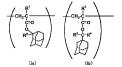
1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely. 2 **** shows the word which can not be translated.

3.In the drawings, any words are not translated.

CL AIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Although it has the polymerization unit which has an unstable radical in an acid and is insoluble or refractory in an alkali water solution in itself. In the resist constituent containing the resin which becomes meltable in an alkali water solution in an operation of an acid, and sulfonium salt. It is at least one sort chosen from the group which the polymerization unit which has an unstable radical in an acid becomes from the polymerization unit shown by the bottom formula (Ia), and (Ib). The chemistry magnification mold positive-resist constituent characterized by being the sulfonium salt in which sulfonium salt is shown by the bottom formula (II).



(R1 expresses a methyl group or a hydrogen atom among a formula, and R2, R3, and R4 express the alkyl group of carbon numbers 1–6 independently, respectively.)

(Q1-Q12 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent among a formula.) X- expresses a counter ion.

[Claim 2] The constituent according to claim 1 characterized by X-being BF4-, AsF6-, SbF6-, PF6-, or organic sulfonate ion in a formula (II).

[Claim 3] The constituent according to claim 1 with which X- is characterized by being the annular fluorine-containing cycloalkane sulfonate ion by which the fluorine-containing alkane sulfonate ion of the shape of a straight chain by which at least one hydrogen atom was permuted by the fluorine atom, and the letter of branching, or at least one hydrogen atom was permuted by the fluorine atom in a formula (II).

[Claim 4] The constituent according to claim 1 with which X- is characterized by being the perfluoro alkane sulfonate ion of the shape of a straight chain, and the letter of branching in a formula (II).

[Claim 5] The constituent according to claim 1 with which X- is characterized by being annular perfluoro cycloalkane sulfonate ion in a formula (II).

[Claim 6] The constituent according to claim 1 with which X- is characterized by being perfluoro butane sulfonate ion in a formula (II).

[Claim 7] The constituent according to claim 1 with which X- is characterized by being perfluoro octane sulfonate ion in a formula (II).

[Claim 8] The constituent according to claim 1 characterized by X- being the anion shown by the bottom formula (III) in a formula (II).



(Y1 and Y2 express among a formula the fluorine-containing alkyl group of the carbon numbers 1-8 permuted by at least one fluorine atom mutually-independent.)

[Claim 9] Furthermore, the constituent containing at least one sort of onium salt chosen from the group which consists of sulfonium salt shown by the triphenylsulfonium salt shown by the bottom formula (IVa), the diphenyliodonium salt shown by the bottom formula (IVb), and the bottom formula (IVc) according to claim 1 to 8.

(P1-P3 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent among a formula, and P4SO3- expresses organic sulfonate ion.)

(P5 and P6 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1–6, or the alkoxy group of carbon numbers 1–6 mutually-independent among a formula, and P7SO3– expresses organic sulfonate ion.)

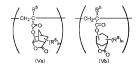
$$P^{\delta} = S^{+} - CH^{-}C^{-}P^{11} \qquad P^{12}SO_{3}^{-}$$
 (IVe)

(P8 and P9 express among a formula the alkyl group of carbon numbers 1–6, the cycloalkyl radical of carbon numbers 3–10, or the alicyclic hydrocarbon radical of the carbon numbers 3–7 which complete a ring with S+ of a publication mutually-independent.) This alicyclic hydrocarbon radical may have the ketone group, and at least one –CH2– of this alicyclic hydrocarbon radical may be permuted by the oxygen atom or the sulfur atom. P – ten – a hydrogen atom — expressing – P – 11 – a carbon number – one – six – an alkyl group – a carbon number – three – ten – cycloalkyl – a radical – or – permuting – having – **** – a ring – a radical – expressing – or – or – P – ten – P – 11 – adjoining – CHC – (– O –) – a radical – together – becoming – a 2–oxo-cycloalkyl radical – expressing . P12SO3 – expresses organic sulfonate ion.

[Claim 10] The constituent according to claim 1 to 9 whose content of the polymerization unit which has an unstable radical in the acid in resin is 10-80-mol %.

[Claim 11] The polymerization unit to which resin is further led from p-hydroxystyrene, the polymerization unit drawn from m-hydroxystyrene, The polymerization unit drawn from acrylic-acid

3-hydroxy-1-adamanthyl, (Meta) An acrylic acid 3, the polymerization unit drawn from 5-dihydroxy-1-adamanthyl, (Meta) The polymerization unit drawn from the AKURIRO (meta) yloxy-gamma-butyrolactone by which the lactone ring may be permuted by alkyl, And the constituent containing at least one sort of polymerization units chosen from the group which consists of a polymerization unit of the alicyclic lactone shown by the bottom type (Va) and (Vb) according to claim 1 to 10.



(R5 and R6 express hydrogen, methyl, or trifluoromethyl mutually-independent among a formula, and n expresses the integer of 1-3.) When R6 is plurality, it may be mutually the same or you may differ. [Claim 12] The constituent according to claim 1 to 11 with which resin has the polymerization unit of 2-norbornene, and the polymerization unit of an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride in a pan.

[Claim 13] Furthermore, the constituent according to claim 1 to 12 which contains amines as a quencher. [Claim 14] Furthermore, the constituent containing a surfactant according to claim 1 to 13.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[0001]

[Field of the Invention] This invention relates to the resist constituent of the chemistry magnification mold used for micro processing of a semi-conductor.

[0002]

[Description of the Prior Art] It is so possible that exposure wavelength is theoretically short so that the lithography process which used the resist constituent may usually be adopted as micro processing of a semi-conductor and it may be expressed with the formula of Rayleigh (Rayleigh) of a diffraction limitation in lithography to raise resolution. It has short wavelength every year, promising ** of the F2 excimer laser with a wavelength of 157nm is carried out as the next-generation exposure light source, and, as for the exposure light source for lithography used for manufacture of a semi-conductor, soft X ray (EUV) with a wavelength of 13mm or less is proposed as g line with a wavelength of 436nm, i line with a wavelength of 365nm, the KrF excimer laser with a wavelength of 248nm, and the ArF excimer laser with a wavelength of 193nm as the light source after that

[0003] Since the light source of wavelength shorter than g lines, such as an excimer laser, and i line has the low illuminance and it is necessary to raise the sensibility of a resist, the catalysis of the acid generated by exposure from sulfonium salt is used, and the so-called chemistry magnification mold resist containing the resin which has the radical which **** with the acid is used (for example, patent reference 1).

 $[Patent\ reference\ 1]\ JP,2000-275845, A\ (the\ 2nd\ page,\ 6-7\ pages,\ 10-12\ pages)$

[0004]

[Problem(s) to be Solved by the Invention] However, in the conventional chemistry magnification mold resist, what has high sensibility had the bad resist configuration, especially the head became round, and what has a

conversely good resist configuration had the problem that sensibility was low. Moreover, what has high resolution had the bad resist configuration, what has a good resist configuration had the problem that resolution was bad, and the problem was in the balance of sensibility, resolution, and a resist configuration. [0005] The purpose of this invention is suitable for excimer laser lithography, such as ArF and KrF, and balance is good, sensibility is high, and its resist configuration is good and is to offer the positive-resist constituent of a chemistry magnification mold also with still higher resolution.

[0006] this invention persons completed a header and this invention for the resist constituent with sufficient balance of sensibility and a resist configuration by using combining the resin which has a specific polymerization unit, and specific sulfonium salt, as a result of adding examination. [0007]

[Means for Solving the Problem] Namely, although this invention has the polymerization unit which has an unstable radical in an acid and is insoluble or refractory in an alkali water solution in itself In the resist constituent containing the resin which becomes meltable in an alkali water solution in an operation of an acid, and sulfonium salt It is at least one sort chosen from the group which the polymerization unit which has an unstable radical in an acid becomes from the polymerization unit shown by the polymerization unit shown by the bottom formula (Ia), and (Ib). Sulfonium salt is applied to the chemistry magnification mold positive—resist constituent which is the sulfonium salt shown by the bottom formula (II).

(R1 expresses a methyl group or a hydrogen atom among a formula, and R2, R3, and R4 express the alkyl group of carbon numbers 1-6 independently, respectively.)

(Q1-Q12 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent among a formula.) X- expresses a counter ion.

[Embodiment of the Invention]

[0009] Although the chemistry magnification mold positive-resist constituent of this invention has the polymerization unit which has an unstable radical in an acid and is insoluble or refractory in an alkali water solution in itself in the resist constituent containing the resin which becomes meltable in an alkali water solution in an operation of an acid, and sulfonium salt The polymerization unit which has an unstable radical

in an acid is at least one sort chosen from the group which consists of the aforementioned formula (Ia) and (Ib), and is characterized by being the sulfonium salt in which sulfonium salt is shown by the aforementioned formula (II).

[0010] By making radiations, such as light and an electron ray, act on the matter itself or the resist constituent containing the matter, the matter decomposes and the acid generator used for the resist constituent of a chemistry magnification mold generates an acid. In the constituent of this invention, at least one sort of onium salt further chosen as JP.7–25846,A, JP.7–252214.A, etc. from the group which consists of sulfonium salt shown by the thing of a publication, the triphenylsulfonium salt shown by the bottom formula (IVa), the diphenyliodonium salt shown by the bottom formula (IVb), and the bottom formula (IVc) as this acid generator using the sulfonium salt shown by said formula (II) can also be used together.

(P1-P3 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent among a formula, and P4SO3- expresses organic sulfonate ion.)

(P5 and P6 express hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1–6, or the alkoxy group of carbon numbers 1–6 mutually-independent among a formula, and P7SO3– expresses organic sulfonate ion.)

(P8 and P9 express among a formula the alkyl group of carbon numbers 1–6, the cycloalkyl radical of carbon numbers 3–10, or the alicyclic hydrocarbon radical of the carbon numbers 3–7 which complete a ring with S+ of a publication mutually–independent.) This alicyclic hydrocarbon radical may have the ketone group, and at least one –CH2– of this alicyclic hydrocarbon radical may be permuted by the oxygen atom or the sulfur atom. P—ten—a hydrogen atom—expressing—P-11-a carbon number—one—six—an alkyl group—a carbon number—three—ten—cycloalkyl—a radical—or—permuting—having—****—a ring—a radical—expressing—or—or—P-11-a adjoining—CHC—(—O—)—a radical—together—becoming—a 2–oxo-cycloalkyl radical—expressing . P12SO3—expresses organic sulfonate ion.

[0011] Next, the resin which constitutes the resist constituent of this invention is explained. This resin has the polymerization unit which has an unstable radical in an acid. According to an operation of an acid, a part

of unstable radical **** in an acid, and, thereby, resin serves as fusibility at an alkali water solution. In an acid, specifically as an unstable radical The various ester of a carboxylic acid For example, the alkyl ester represented by methyl ester and tert-butyl ester, Methoxymethyl ester, ethoxy methyl ester, 1-iso butoxy ethyl ester, 1-iso propoxy ethyl ester, 1-ethoxypethyl ester, 1-(2-acetoxyethoxy)ethyl ester, 1-[2-(1-adamantyloxy) ethoxy] ethyl ester, 1-[2-(1-adamantyloxy) ethoxy] ethyl ester, 1-[2-(1-adamantyloxy) ethoxy] ethyl ester, 1-[2-(1-adamantyloxy) ethoxy] ethyl ester, alicyclic ester ilike 1-(1-adamantyl)-1-alkyl alkyl ester, Isobornyl ester and 2-alkyl-2-adamanthyl ester, alicyclic ester ilike 1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl ester, etc. are mentioned. An acrylic thing like methacrylic ester or acrylic ester (meta) is sufficient as the monomer led to the polymerization unit which has such carboxylate, and what the carboxylate radical combined with the alicyclic monomer is sufficient as it like norbornene carboxylate, tricyclo decene carboxylate, and tetracyclo decene carboxylate.

[0012] ** which contains an alicycle group like for example, 2-alkyl-2-adamanthyl and
1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl as a radical which **** according to an operation of an acid among such
monomers — since resolution is excellent when what has a high radical is used, it is desirable. such ** — as
a monomer containing a high radical, acrylic-acid (meta) 2-alkyl-2-adamanthyl, acrylic-acid (meta)
1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl, 5-norbornene-2-carboxylic-acid 2-alkyl-2-adamanthyl,
5-norbornene-2-carboxylic-acid 1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl, etc. are mentioned. When acrylic-acid

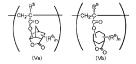
5-norbomene-2-carboxylic-acid 1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl, etc. are mentioned. When acrylic-acid 2-alkyl-2-adamanthyl is especially (meta) used as a monomer, since resolution is excellent, it is desirable. As an example of representation of such (meta) acrylic-acid 2-alkyl-2-adamanthyl, acrylic-acid 2-methyl-2-adamanthyl, methacrylic-acid 2-methyl-2-adamanthyl, acrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, methacrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, acrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, etc. are mentioned, for example. Especially (meta) in these, when acrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl is used, since sensibility and heat-resistant balance are good, it is desirable. Other monomers with the radical which **** according to an operation of an acid may be used together if needed.

[0013] (Meta) Acrylic-acid 2-alkyl-2-adamanthyl can usually be manufactured by the reaction with 2-alkyl-2-ADAMANTA Norian or its metal salt, acrylic-acid halide, or methacrylic-acid halide. [0014] or [not *****(ing) the resin in this invention according to the operation of an acid other than the polymerization unit which has an unstable radical in the above acids] — or it is also possible to contain other polymerization units which cannot **** easily. As other polymerization units which may be contained, the polymerization unit of the monomer which has the carboxylic-acid radical of isolation like an acrylic acid or a methacrylic acid, for example, a polymerization unit of an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride like a maleic anhydride or itaconic acid anhydride, the polymerization unit of 2-norbornene, the polymerization unit of acrylonitrile (meta), the polymerization unit of various (meta) acrylic ester, etc. can be mentioned. Although it is large in ArF exposure and it is not desirable, since there is no problem of light absorption in KrF exposure, the polymerization unit of hydroxystyrene can be used. [of light absorption]

[0015] The polymerization unit especially drawn from p-hydroxystyrene in the resin in this invention, The polymerization unit drawn from m-hydroxystyrene, the polymerization unit drawn from acrylic-acid (meta) 3-hydroxy-1-adamanthyl, An acrylic acid 3, the polymerization unit drawn from 5-dihydroxy-1-adamanthyl, (Meta) It is desirable to carry out copolymerization of the polymerization unit drawn from the alicyclic

lactone shown by the polymerization unit drawn from the AKURIRO (meta) yloxy-gamma-butyrolactone by which the lactone ring may be permuted by alkyl, the bottom type (Va), and (Vb) in respect of [to the substrate of a resist] an adhesive property.

[0016]



(R5 and R6 express hydrogen, methyl, or trifluoromethyl mutually-independent among a formula, and n expresses the integer of 1–3.) When R6 is plurality, it may be mutually the same or you may differ. [0017] (Meta) Acrylic-acid 3-hydroxy-1-adamanthyl, an acrylic acid (meta) 3, and 5-dihydroxy-1-adamanthyl can also be manufactured by making the hydroxy adamantane which corresponds, for example react with an acrylic acid (meta) or its halide, although marketed. Moreover, AKURIRO (meta) yloxy-gamma-butyrolactone can be manufactured by making an acrylic acid or a methacrylic acid react to the alpha- or beta-BUROMO-gamma-butyrolactone by which the lactone ring may be permuted by alkyl, or making acrylic-acid halide or methacrylic-acid halide react to the alpha- or beta-hydroxy-gamma-butyrolactone by which the lactone ring may be permuted by alkyl. The acrylic ester (meta) of the alicyclic lactone in which the monomer for leading per polymerization of the alicyclic lactone shown by the formula (Va) and (Vb) specifically has the following hydroxyl groups, those mixture, etc. are mentioned. These ester can be manufactured by the reaction of the alicyclic lactone and the acrylic acids (meta) which have the hydroxyl group which corresponds, for example (for example, JP,2000-26446,A). [0018]

[0019] Acrylic-acid 3-hydroxy-1-adamanthyl, an acrylic acid (meta) 3, the polymerization unit of 5-dihydroxy-1-adamanthyl, (Meta) The polymerization unit of alpha-(meta) AKURIRO yloxy-gamma-butyrolactone, the polymerization unit of beta-(meta) AKURIRO yloxy-gamma-butyrolactone, Each polymerization unit of the alicyclic lactone shown by the formula (Va) and (Vb) has a high polarity, and its adhesive property to the substrate of the resist containing it improves by making those either exist in resin. These polymerization units contribute also to improvement in the definition of a resist again.

[0020] As a monomer for leading per polymerization of AKURIRO (meta) yloxy-gamma-butyrolactone here For example, alpha-AKURIRO yloxy-gamma-butyrolactone, alpha-meta-KURIRO

yloxy-gamma-butyrolactone, alpha-AKURIRO yloxy - beta and beta-dimethyl-gamma-butyrolactone,

 $alpha-meta-KURIRO\ yloxy-beta\ and\ beta-dimethyl-gamma-butyrolactone,\ alpha-AKURIRO\ yloxy-beta\ yloxy$

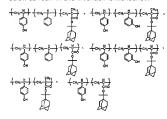
 $yloxy-alpha-methyl-gamma-butyrolactone,\ alpha-meta-KURIRO$

yloxy-alpha-methyl-gamma-butyrolactone, beta-AKURIRO yloxy-gamma-butyrolactone,

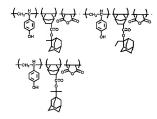
beta-meta-KURIRO yloxy-gamma-butyrolactone, beta-meta-KURIRO

yloxy-alpha-methyl-gamma-butyrolactone, etc. are mentioned.

[0021] In KrF excimer laser exposure, as a polymerization unit of the resin in this invention, even if it uses the polymerization unit of hydroxystyrene, sufficient permeability can be obtained. Specifically, the copolymerization resin which has p- or m-hydroxystyrene polymerization unit further is mentioned as resin in this invention. When obtaining such copolymerization resin, after carrying out the radical polymerization of the corresponding acrylic ester (meta) monomer, acetoxy styrene, and the styrene, it can obtain by carrying out a deacetylation with an acid. The resin obtained from the combination of a polymerization unit as shown below as resin in this invention is mentioned.



[0023]



[0024] It is more advantageous to use 2-alkyl-2-adamanthyl and 1-(1-adamanthyl)-1-alkyl alkyl for an acid as an unstable radical in these cases in respect of dry etching resistance.

[0025] Moreover, since it has a direct alicycle radical in the principal chain, resin including the polymerization unit of 2-norbornene serves as strong structure, and the property of excelling in dry etching resistance is shown. The polymerization unit of 2-norbornene can be introduced to a principal chain according to the radical polymerization which used together an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride like a maleic anhydride or itaconic acid anhydride other than 2-norbornene which corresponds, for example. Therefore, the double bond opens, and is formed and the polymerization unit of 2-norbornene can be expressed with a formula (VI). moreover, the thing which those double bonds open the polymerization unit of the maleic anhydride which is the polymerization unit of an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride, and the polymerization unit of itaconic acid anhydride, and is formed — it is — respectively — a formula (VII) — and (VIII) it can express.

[0027] Here, mutually-independent, for hydrogen, the alkyl of carbon numbers 1–3, the hydroxyalkyl of carbon numbers 1–3, carboxyl, and cyano ******************, radical-COOZ (Z is alcohol residue) is expressed, or R7 and R8 become together, and R7 and R8 in a formula (VI) are -C(=0) OC (=0). – The carboxylic anhydride residue shown can also be formed. As an example in case R7 and/or R8 are alkyls, methyl, ethyl, propyl, etc. are mentioned and hydroxymethyl, 2-hydroxyethyl, etc. are mentioned as an example in the case of similarly being hydroxyalkyl. When R7 and/or R8 are radical-COOZ(s), carboxyl serves as ester, with a carbon number of about one to eight which may be permuted alkyl, 2-oxo-oxo-run-3-, or -4-IRU etc. can be mentioned as alcohol residue equivalent to Z, for example, and a hydroxyl group, alicyclic hydrocarbon residue, etc. are mentioned here as a substituent of alkyl. then, as an example in the case of being the carboxylate residue R3 and/or R4 are indicated to be by -COOZ Methoxycarbonyl, etc. oxo-oxo-run-4-yloxy ethoxycarbonyl, 2-oxo-oxo-run-3-yloxy carbonyl, 2-oxo-oxo-run-4-yloxy

carbonyl, 1 and 1, 2-trimethyl propoxy carbonyl, 1-cyclohexyl-1-methylethoxy carbonyl, 1 -(4-methylcyclohexyl)- 1-methylethoxy carbonyl, 1 -(1-adamanthyl)- 1-methylethoxy carbonyl etc. is

mentioned.

[0028] Moreover, as a monomer for leading per polymerization of 2-norbornene shown by the formula (VI). the following compounds can specifically be mentioned. A 2-norbornene, 2-hydroxy-5-norbornene, and 5-norbornene-2-carboxylic acid, 5-norbornene-2-carboxylic-acid methyl.

5-norbornene-2-carboxylic-acid-t-butyl, 5 - Norbornene-2-carboxylic-acid 1-cyclohexyl-1-methylethyl, A 5-norbornene-2-carboxylic-acid 1-(4-methylcyclohexyl)-1-methylethyl, A

5-norbornene-2-carboxylic-acid 1-(4-hydroxy cyclohexyl)-1-methylethyl, 5 -

Norbornene-2-carboxylic-acid 1-methyl-1-(4-oxocyclohexyl) ethyl, A 5-norbornene-2-carboxylic-acid 1-(1-adamanthyl)-1-methylethyl, 5-norbornene-2-carboxylic-acid 1-methylcyclohexyl, 5-

Norbornene-2-carboxylic-acid 2-methyl-2-adamanthyl, 5 - Norbornene-2-carboxylic-acid

2-ethyl-2-adamanthyl, 5 - Norbornene-2-carboxylic-acid 2-hydroxy-1-ethyl, a 5-norbornene-2-methanol, 5-norbornene -2, 3-dicarboxylic acid anhydride, etc. [0029] Although the resin used by this invention is changed according to the class of radiation for patterning

exposure, the class of radical unstable in an acid, etc., it is desirable to contain the polymerization unit generally chosen from the group which consists of the above (Ia) and (Ib) in [of the whole resin / 10 - 80 mol] %, and it is still more desirable to make it 15 - 80-mol become %. In the polymerization unit which has an unstable radical in an acid, moreover, in addition, other polymerization units which cannot **** easily due to an operation of an acid. For example, the polymerization unit drawn from acrylic-acid (meta) 3-hydroxy-1-adamanthyl, An acrylic acid 3, 5-dihydroxy-1-adamanthyl, the polymerization unit drawn from alpha-(meta) AKURIRO yloxy-gamma-butyrolactone, (Meta) The polymerization unit drawn from beta-(meta) AKURIRO vloxy-gamma-butyrolactone. The polymerization unit shown by the formula (Va) drawn from alicyclic lactone, and (Vb), The polymerization unit drawn from hydroxystyrene, the

polymerization unit shown by the formula (VI) drawn from 2-norbornene. The polymerization unit of the maleic anhydride shown by the formula (VII) which is the polymerization unit of an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride, When making the polymerization unit shown by the formula (VII) drawn from itaconic acid anhydride exist, it is desirable to make it those sum totals serve as the 20-90-mol range of % among the whole resin.

[0030] In addition, since it is hard to tend carry out the polymerization of these in making 2-norbornene and an aliphatic series partial saturation dicarboxylic acid anhydride into a copolymerization monomer, it is desirable to use these superfluously in consideration of this point.

[0031] Next, the sulfonium salt in this invention is explained. In the sulfonium salt shown by the formula (II) in this invention, Q1-Q12 are hydrogen, a hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent. In the case of three or more carbon numbers, this alkyl group and the alkoxy group may branch also with the straight chain. As an example of a concrete alkyl group, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl group, butyl, tert-butyl, a pentyl radical, a hexyl group, etc. are mentioned, and a methoxy group, an ethoxy radical, a propoxy group, butoxy one, etc. are mentioned as an example of an alkoxy group.

[0032] Moreover, in a formula (II), X- expresses a counter ion, As X-, BF4-, AsF6-, SbF6-, PF6-, or an

organic sulfonate is mentioned. As this organic sulfonate ion, alkane sulfonate ion, aromatic series sulfonate ion, fluorine—containing alkane sulfonate ion, perfluoro alkane sulfonate ion, an imide anion, etc. are mentioned. The shape of a straight chain, the letter of branching, or annular are sufficient as the carbon frame in alkane sulfonate ion, fluorine—containing alkane sulfonate ion, and perfluoro alkane sulfonate ion. Specifically, the fluorine—containing alkane sulfonate ion of the shape of a straight chain by which at least one hydrogen atom was permuted by the fluorine atom, and the letter of branching, or annular fluorine—containing cycloalkane sulfonate ion is mentioned as X—. Moreover, the perfluoro alkane sulfonate ion of the latter of branching cycloalkane sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latena sulfonate ion of the latter of branching or latenative latenativ

fluorine-containing cycloalkane sulfonate ion is mentioned as X-. Moreover, the perfluoro alkane sulfonate ion of the letter of branching by which all the hydrogen atoms of the perfluoro alkane sulfonate ion of the shape of a straight chain by which all the hydrogen atoms of a straight chain-like alkyl group were permuted by the fluorine atom, or the letter alkyl group of branching were permuted by the fluorine atom as X- is mentioned. Moreover, the annular perfluoro cycloalkane sulfonate ion by which all the hydrogen atoms were permuted by the fluorine atom is mentioned as X-.

[0033] Specifically, methane sulfonate ion and camphor sulfonate ion are mentioned as alkane sulfonate ion. As aromatic series sulfonate ion, benzene sulfonate ion, p-toluene sulfonate ion, and triisopropyl benzene sulfonate ion are mentioned. As fluorine-containing alkane sulfonate ion, 2, 2, and 2-trifluoro ethane sulfonate ion, 1, and 1-difluoroethane sulfonate ion is mentioned. As perfluoro alkane sulfonate ion, trifluoromethane sulfonate ion, benfluoro butane sulfonate ion, and perfluoro octane sulfonate ion are mentioned. As an imide anion, trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt ion, perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt ion, perfluoro lakane sulfonate ion, especially perfluoro butane sulfonate ion are desirable.

[0034] The sulfonium salt shown by the formula (II) can be manufactured according to a well-known approach. For example, Chem.Pharm.Bull., Vol.29, and 3753 (1981) According to a publication, a corresponding diphenyl sulfoxide and a corresponding diphenyl ether system compound, and an organic-acid metal salt can be manufactured according to the following reaction scheme made to react under existence of a trifluoroacetic acid anhydride.

[0035]

$$\frac{1}{2^{2}} \left(\frac{1}{2^{2}} + \frac{1}{2^{2}}$$

[0036] Q1-Q12 are as having given the definition previously among a formula, M expresses sodium, a potassium, silver, or hydrogen, and X is as having given the definition previously.

[0037] The following compounds can be mentioned as a concrete example of the sulfonium salt shown by the formula (II). (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (methane sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (benzene sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (p-toluene sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (triisopropyl benzene sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (triisopropyl benzene sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (pentafluoro benzene sulfonate).

1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (perfluoro butane sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (perfluoro octane sulfonate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw {trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt}. (OKISHIJI -4. 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (perfluoro-N-[(perfluoro ethyl) sulfonyl]-1-ethane sulfone friend dirt]. (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl]-1-butane sulfone friend dirt, (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw [trifluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt. (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (tetrafluoroborate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (hexafluoro arsenate), (OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium A screw (hexafluoro anti MONATO), bis-(OKISHIJI -4, 1-phenylene) diphenyl sulfonium Screw (hexafluoro phosphate) [0038] (OKISHIJI -4, 1-phenylene) BISUJI (4-tert buthylphenyl) sulfonium A screw (trifluoromethane sulfonate), BISUJI (OKISHIJI -4, 1-phenylene) (4-tert buthylphenyl) sulfonium A screw (perfluoro butane sulfonate), BISUJI (OKISHIJI -4, 1-phenylene) (p-tolyl) sulfonium Screw (trifluoromethane sulfonate) etc. [0039] Next, it sets to the formula (IVa) which expresses at least one sort of onium salt chosen from a triphenylsulfonium salt and a diphenyliodonium salt in this invention, (IVb), and (IVc), P1, P2, P3, P4, P5, P8, P9. and P10 could express hydrogen, the hydroxyl group, the alkyl group of carbon numbers 1-6, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 mutually-independent, respectively, and, in the case of three or more carbon numbers, the alkyl group and the alkoxy group may branch also with the straight chain. As an example of a concrete alkyl group, a methyl group, an ethyl group, a propyl group, an isopropyl group, butyl, tert-butyl, a pentyl radical, a hexyl group, etc. are mentioned, and a methoxy group, an ethoxy radical, a propoxy group, a butoxy radical, etc. are mentioned as an example of an alkoxy group. Moreover, formula (IVa) and (IVb) Pwhich sets and constitutes anion6SO3-, and P7SO3- express organic sulfonate ion. Here, P6 and P7 can be the perfluoroalkyl radical of carbon numbers 1-8, the alkyl group of carbon numbers 1-8, the aromatic series radical of carbon numbers 6-12, and a camphor radical independently that what is necessary is just a with a carbon number of about one to 12 organic radical, respectively. The above mentioned thing and the same thing are mentioned as examples, such as a perfluoroalkyl radical of carbon numbers 1-8, an alkyl group of carbon numbers 1-8, and an aromatic series radical of carbon numbers 6-12. Moreover, in a formula (IVc), a trifluoromethyl radical, a pentafluoro ethyl group, heptafluoro butyl, a nonafluorobutyl group, etc. are mentioned that P11 and P12 should just be the perfluoroalkyl radicals of carbon numbers 1-4 respectively and independently.

(OKISHIJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (trifluoromethane sulfonate), (OKISHIJI -4,

[0040] If the triphenylsulfonium salt shown by the triphenylsulfonium salt shown by the formula (IVa), the diphenyliodonium salt shown by the formula (IVb), and the formula (IVo) has a commercial item, it can be used for it as it is, and also it can be manufactured according to a conventional method. As a process of a triphenylsulfonium salt (IVa) For example, the silver salt of the same sulfonic acid as the anion of the compound aiming at a corresponding triphenylsulfonium star's picture and the approach of making it react, Chem.Pharm.Bull., Vol.29, and 3753 (1981) It applies to a publication correspondingly. A corresponding diphenyl sulfoxide and a corresponding benzenoid compound, and a perfluoro alkane sulfonic acid The approach, publication number which are made to react under existence of a trifluoroacetic acid anhydride 8–311018 It applies to the publication of a number official report correspondingly. After making a

corresponding arvl GURINIYA reagent react with a thionyl chloride, making it react with Tori ORGANO silvl halide subsequently and considering as triarylsulfonium halide, it can manufacture by the silver salt of the same sulfonic acid as the anion of the compound made into the purpose, the approach of making it react. etc. Moreover, the compound P1 and P2 in a formula (IVa), and/or whose P3 are hydroxyl groups is the above-mentioned publication number, 8-311018 It can manufacture by processing the triphenylsulfonium salt which has a tert-butoxy radical on the benzene ring with the same sulfonic acid as the anion of the compound according to the publication of a number official report, and desorbing tert-butyl. [0041] moreover, as a process of a diphenyliodonium salt (IVb) For example, J.Am.Chem.Soc., vol.81, and 342 (1959) It applies to a publication correspondingly. The approach of adding the sulfonic acid same after making the Yeoh Jill sulfuric acid and a corresponding aryl compound reacting as the anion of the compound made into the purpose. How to add the same sulfonic-acid acid as the anion of the compound to which the resultant which adds jodine and trifluoroacetic acid into the mixed liquor of an acetic anhydride and a fuming nitric acid, and is acquired, and the corresponding anyl compound were made to react and which is made contemptuous glance-like, After making concentrated sulfuric acid trickle and react to a corresponding aryl compound and the mixture of an acetic anhydride and a potassium iodate according to the publication of JP.9-179302.A, it can manufacture by the approach of adding the same sulfonic acid as the anion of the compound made into the purpose etc. Moreover, as a process of a triphenylsulfonium salt (IVc), it can manufacture by the metal salt of the same imido acid as the anion of the compound aiming at a corresponding triphenylsulfonium star's picture, the approach of making it react, etc., for example, [0042] The following compounds can be mentioned as an example of the triphenylsulfonium salt equivalent to a formula (IVa), (IVb), and (IVc), and a diphenyliodonium salt. [0043] Triphenylsulfonium A methane sulfonate, triphenylsulfonium Ethane sulfonate, Triphenylsulfonium A trifluoromethane sulfonate, triphenylsulfonium Perfluoro butane sulfonate, Triphenylsulfonium Perfluoro octane sulfonate, Triphenylsulfonium p-toluene sulfonate, triphenylsulfonium Camphor sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Methane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Ethane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoromethane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro butane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro octane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Benzene sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium p-toluene sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Camphor sulfonate, 4-hydroxyphenyl diphenyl sulfonium Trifluoromethane sulfonate, 4-methoxypheny diphenyl sulfonium Trifluoromethane sulfonate, Tris (4-methylphenyl) sulfonium Trifluoromethane sulfonate, Tris (4-methoxypheny) sulfonium Perfluoro butane sulfonate, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoromethane sulfonate, 4-hydroxyphenyl diphenyl sulfonium p-toluene sulfonate, 4-methoxypheny diphenyl sulfonium Perfluoro butane sulfonate, Tris (4-methylphenyl) sulfonium Perfluoro butane sulfonate. Tris (4-methoxypheny) sulfonium Perfluoro butane sulfonate, Tris (4-t-buthylphenyl) sulfonium Perfluoro butane sulfonate, tris (4-t-buthylphenyl) sulfonium A perfluoro octane sulfonate, [0044] Diphenyliodonium A perfluoro butane sulfonate, JI (4-methoxypheny) iodonium Perfluoro butane sulfonate. JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Perfluoro butane sulfonate. JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Perfluoro octane sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Methane sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Ethane sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Trifluoromethane sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium Benzene sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl)

iodonium 2, 4, 6-triisopropyl benzene sulfonate, JI (4-tert-buthylphenyl) iodonium A camphor sulfonate, [0045] Triphenylsulfonium Trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt, 4-tert buthylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt, Tree 4-tert buthylphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(trifluoromethyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt. Triphenylsulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro ethyl) sulfonyl]-1-ethane sulfone friend dirt. 4-tert buthylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro ethyl) sulfonyl]-1-ethane sulfone friend dirt, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro ethyl) sulfonyl]-1-ethane sulfone friend dirt. Tree 4-tert buthylphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro ethyl) sulfonyl]-1-ethane sulfone friend dirt. [0046] Triphenylsulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl]-1-butane sulfone friend dirt, 4-tert buthylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl]-1-butane sulfone friend dirt, 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl]-1-butane sulfone friend dirt. Tree 4-tert buthylphenyl sulfonium Perfluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl]-1-butane sulfone friend dirt, [0047] Triphenylsulfonium Trifluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt, 4-tert buthylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt. 4-methylphenyl diphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt. 4-methoxypheny diphenyl sulfonium Trifluoro-N-[(perfluoro butyl) sulfonyl] methanesulfon friend dirt etc. [0048] Moreover, in the positive-resist constituent of the chemistry magnification mold of this invention, the performance degradation by deactivation of the acid accompanied by the basic compound, especially the basic nitrogen-containing organic compound, for example, amines, every length after exposure by adding as a quencher is improvable. As a concrete example of the basic compound used for a quencher, a thing as shown by each following formula is mentioned. [0049]

[0050] Z1, Z2, and Z7 express hydrogen, alkyl, cycloalkyl, or aryl independently among a formula, respectively. This alkyl, cycloalkyl, or aryl may be independently permuted by the hydroxyl group, the amino group, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6, respectively. This amino group may be permuted by the alkyl group of carbon numbers 1-4. Moreover, this alkyl has about one to six desirable carbon number, this cycloalkyl has about five to ten desirable carbon number, and this aryl has about six to ten desirable carbon number. Z3, Z4, and Z5 express hydrogen, alkyl, cycloalkyl, aryl, or ARUKOKISHI independently, respectively. this alkyl, cycloalkyl, aryl, or alkoxy ** -- respectively -- independent -- a hydroxyl group, the amino group, or the alkoxy group of carbon numbers 1-6 -- you may come out and permute. This amino group may be permuted by the alkyl group of carbon numbers 1-4. Moreover, this alkyl has about one to six desirable carbon number, this cycloalkyl has about five to ten desirable carbon number, this aryl has about six to ten desirable carbon number, and this alkoxy ** and its about one to six carbon number are desirable. Z6 expresses alkyl or cycloalkyl, this alkyl or cycloalkyl -- respectively -- independent -- a hydroxyl group, the amino group, and the alkoxy group of carbon numbers 1-6 -- you may come out and permute. This amino group may be permuted by the alkyl group of carbon numbers 1-4. Moreover, this alkyl has about one to six desirable carbon number, and this cycloalkyl has about five to ten desirable carbon number. A expresses alkylene, carbonyl, an imino ** sulfide, or disulfide. As for this alkylene, it is desirable that it is about two to six carbon number. Moreover, in Z1-Z7, the any are sufficient about what can take both straight chain structure and branching structure.

[0051] As such a compound, specifically Hexylamine, a heptyl amine, An octyl amine, a nonyl amine, a

DESHIRU amine, an aniline, 2-, 3-, or 4-methylaniline, 4-nitroaniline, 1- or 2-naphthylamine, ethylenediamine, The tetramethylenediamine, hexamethylenediamine, 4, and 4'-diamino -1, 2-bibenzyl, The 4 and 4'-diamino -3, 3'-dimethyl diphenylmethane, 4, and 4'-diamino -3, 3'-diethyl diphenylmethane, Dibutyl amine, dipentylamine, a dihexyl amine, diheptylamine, A dioctyl amine, a dinonyl amine, a JIDESHIRU amine, N-methylaniline, A piperidine, a diphenylamine, triethylamine, a trimethylamine, Tripropylamine, tributylamine, tripentylamine, trihexyl amine. A triheptyl amine, trioctylamine, a TORINO nil amine, a tridecyl amine, Methyl dibutyl amine, methyl dipentylamine, a methyl dihexyl amine, Methyl dicyclohexylamine, methyl diheptylamine, a methyl dioctyl amine. A methyl dinonyl amine, a methyl JIDESHIRU amine, ethyl dibutyl amine. Ethyl dipentylamine, an ethyl dihexyl amine, ethyl diheptylamine. An ethyl dioctyl amine, an ethyl dinonyl amine, an ethyl JIDESHIRU amine, Dicyclohexyl monomethylamine, a tris [2-(2-methoxyethoxy) ethyl] amine, Tri-isopropanolamine, N.N-dimethylaniline, 2, 6-isopropyl aniline, An imidazole, a pyridine, 4-methylpyridine, 4-methyl imidazole, A bipyridine, 2, and 2'-dipyridyl amine, a G 2-pyridyl ketone, 1, 2-JI (2-pyridyl) ethane, 1, 2-JI (4-pyridyl) ethane, 1, 3-JI (4-pyridyl) propane, 1, 2-bis(2-pyridyl) ethylene, 1, 2-bis(4-pyridyl) ethylene, 1, 2-bis(4-pyridyloxy) ethane, 4 and 4'-dipyridyl sulfide, 4, and 4'-dipyridyl disulfide, 1, 2-bis(4-pyridyl) ethylene, 2, and 2'-dipicolylamine, 3 and 3'-dipicolylamine, tetramethylammonium hydroxide, Tetra-isopropyl ammonium hydroxide, tetrabutylammonium hydroxide, Tetra--n-hexyl ammonium hydroxide, tetra--n-octyl ammonium hydroxide. Phenyltrimethylammonium hydroxide. 3-(trifluoromethyl) phenyltrimethylammonium hydroxide, a choline, etc. can be mentioned.

[0052] Furthermore, the hindered amine compound which has a piperidine frame which is indicated by JP.11-52575.A can also be made into a quencher.

[0053] As for the resist constituent of this invention, it is desirable that contain resin and it contains an acid generator in 0.1 – 20% of the weight of the range 80 to 99.9% of the weight on the basis of the amount of total solids. Moreover, when using the basic compound as a quencher, it is desirable to contain in 0.01 – 1% of the weight of the range on the basis of the amount of total solids of a resist constituent. This constituent can also carry out little content of various kinds of additives, such as a sensitizer, a dissolution retardant, other resin, a surfactant, a stabilizer, and a color: if needed.

[0054] The resist constituent of this invention is used as a resist liquid constituent where each above—mentioned component is dissolved in a solvent, and it is usually applied on bases, such as a silicon wafer, according to conventional methods, such as spin coating. What is necessary is for the solvent used here to dissolve each component and to have a suitable rate of drying, and just to give a uniform and smooth paint film, after a solvent evaporates. For example, an ester; acetone like glycol—ether—ester; ethyl lactate like ethylcellosolve acetate, methyl—cellosolve acetate, and propylene—glycol—monomethyl—ether acetate, butyl acetate, amyl acetate, and pyruvic—acid ethyl, methyl isobutyl ketone, 2—heptanone, and the ketones like a cyclohexanone; the cyclic ester like gamma—butyrolactone can be mentioned. These solvents are independent, respectively, or can be combined two or more sorts and can be used.

[0055] It is applied on a base, and exposure processing for patterning is performed, and after performing heat-treatment for subsequently promoting a deprotection radical reaction, negatives are developed by the dried resist film with an alkali developer. Although the alkali developers used here can be various kinds of alkaline water solutions used in this field, generally the water solution of tetramethylammonium (2-hydroxyethyl) hydroxide (common-name choline) is used in many cases.

[0056] In the above, although the gestalt of operation of this invention was explained, the gestalt of operation of this invention indicated above is instantiation to the last, and the range of this invention is not limited to the gestalt of these operations. The range of this invention is shown by the claim and includes all modification in the publication of a claim, equal semantics, and within the limits further. [0057]

[Example] Next, although an example is given and this invention is explained still more concretely, this invention is not limited at all by these examples. Among an example, \(\frac{8}{3} \) and the section showing a content thru/or the amount used are weight criteria, as long as there is no special mention. Moreover, weight average molecular weight is the value calculated by the gel permeation chromatography by using polystyrene as a reference standard.

[0058] The example 1 of acid-generator composition: The diphenyl sulfoxide 23.77 section, the perfluoro ethane-sulfonic-acid 36.14 section, and the diphenyl ether 10 section were taught to the synthetic flask of an acid generator B1, the anhydrous trifluoroacetic acid 50.59 section was dropped here, and it stirred at the room temperature for 16 hours. The after [concentration] chloroform 500 section was added. It washed by adding the ion-exchange-water 100 section here. The sludge was obtained by condensing to the 70 section after that, adding the ethyl-acetate 50 section, and adding the methyl-tertiary-butyl-ether 200 section here. This sludge was further dissolved in ethyl acetate, and it condensed to the 110 sections. The specified substance 46.14 section was obtained by drying a ** exception what deposited by adding the methyl-tertiary-butyl-ether 200 section here. Bis-diphenyl sulfonium this compound is indicated to be by the degree type (OKISHJI -4, 1-phenylene) It checked that it was a screw (perfluoro butane sulfonate) by NMR (JEDL make "GX-270").

[0059]

[0060] 1 H-NMR(chloroform - d, internal-standard matter tetramethylsilane): delta(ppm) 7.53; (d, J = 9.2 Hz, 4H) 7.5-7.87 (m, 20H); 7.92 [(d, J = 8.9 Hz, 4H)0061] 19 F-NMR(chloroform - d, external-standard matter hexafluoro benzene): delta(ppm)-85.26; (s, 6F) -119.66; (s, 4F) -126.21; (s, 4F) -130.52.(s, 4F) MS(ESI(+) Spectrum)/m/z 270 (divalent sake)

MS(ESI(-) Spectrum): M- 299.0 [0062] The example 1 (composition of resin A1) of resin composition methacrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, methacrylic-acid 3-hydroxy-1-adamanthyl, and alpha-meta-KURIRO yloxy-gamma-butyrolactone— the mole ratio (the 20.0 sections: 9.5 sections: 7.3 sections) of 5:2.5:2.5— teaching—all monomers—receiving—twice [2 weight] as many methyl isobutyl ketone as this—in addition, it considered as the solution, there—as an initiator—azobisisobutyronitril—the total amount of monomers—receiving—two-mol %—it added and heated at 80 degrees C for about 8 hours. Then, actuation of having filled a lot of heptanes with reaction mixture, and settling it was performed 3 times, and was refined. Consequently, weight average molecular weight is abbreviation. The copolymer of 9.200 was obtained. This copolymer has each unit shown by the degree type, and makes this

resin A1.

[0064] The example 2 (composition of resin A2) of resin composition

Methacrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, acrylic-acid 3-hydroxy-1-adamanthyl, and acrylic-acid 1-norbornane lactyl were taught by the mole ratio (the 9.8 sections: 5.9 sections: 13.7 sections) of 3:2:5, twice [2.6 weight] as many dioxane as all monomers was added, and it considered as the solution. there — as an initiator — azobisisobutyronitril — the total amount of monomers — receiving — three-mol% — it added and heated at 87 degrees C for about 5 hours. Then, actuation which a lot of methanols are filled [actuation] with reaction mixture, and settles it was performed 3 times, and was refined. Consequently, weight average molecular weight obtained about 10600 copolymer. This copolymer has each structural unit of a degree type, and makes this resin A2.

[0065]

[0066] The example 3 (composition of resin A3) of resin composition

Methacrylic-acid 2-ethyl-2-adamanthyl, methacrylic-acid 3-hydroxy-1-adamanthyl, 5-meta-KURIRO yloxy -2, and 6-norbornane KARUBO lactone were taught by the mole ratio 2:1:1 (the 11.2 sections: 5.3 sections: 5.0 sections), the 1 and 4-dioxane 50 section was added, and it considered as the solution, there — as an initiator — azobisisobutyronitril — the total amount of monomers — receiving — two-mol % — after adding, it heated at 85 degrees C for about 5 hours. Then, the actuation which fills a lot of heptanes with a reaction mass, and is crystallized was repeated 3 times, and when resin was refined, the molecular weight about 9300 copolymer was obtained. This copolymer has each structural unit of a degree type, and makes this resin A3.

[0067]

[0068] The example 4 (composition of resin A4) of resin composition

Acrylic-acid 1–(1-adamanthyl)–1-methyl methyl, acrylic-acid 3-hydroxy–1-adamanthyl, and acrylic-acid 1-norbornane lactyl were taught by the mole ratio 3:2:5 (the 9.7 sections: 5.8 sections: 13.6 sections), the 1 and 4-dioxane 45.3 section was added, and it considered as the solution, there — as an initiator — azobisisobutyronitril — the total amount of monomers — receiving — eight-mol % — after adding, it heated at 85 degrees C for about 5 hours. Then, the actuation which fills a lot of methanols with a reaction mass, and is crystallized was repeated 3 times, and when resin was refined, the molecular weight about 12800 copolymer was obtained. This copolymer has each structural unit of a degree type, and makes this resin A4. [0089]

[0070] Next, the resist constituent was prepared and evaluated using the raw material shown in the following besides the resin obtained in the above example of resin composition.

[0071] <Acid generator> C 1: (CHIOJI -4, 1-phenylene) Bis-diphenyl sulfonium Screw (perfluoro butane sulfonate)

C2: p-tolyl diphenyl sulfonium Perfluoro octane sulfonate

C3: p-tolvl diphenyl sulfonium Perfluoro butane sulfonate

C 4:3, 3-dimethyl-2-oxo-butyl Thia cyclo pen TANIUMU Trifluoromethane sulfonate

A <quencher> D 1:2, 6-diisopropyl aniline <solvent> E1: Propylene-glycol-monomethyl-ether acetate The 57 sections Gamma-butyrolactone The three sections E2: Propylene-glycol-monomethyl-ether acetate The 28.5 sections 2-heptanone The 28.5 sections Gamma-butyrolactone The 3.0 sections [0072] Each component below an example and the example of a comparison was mixed, and it dissolved, it filtered with the filter made of a fluororesin of 0.2 micrometers of apertures further, and resist liquid was prepared. [0073] Resin (a 10 section class is a Table 1 publication)

Acid generator (a class and an amount are a Table 1 publication)

Quencher (a class and an amount are a Table 1 publication)

Solvent (a 80 section class is a Table 1 publication)

[0074] By BEKU [applying to a silicon wafer "ARC-29A-8" which is a constituent for organic antireflection films made from Brewer, and / 215 degrees C and the conditions for 60 seconds 1, the organic antireflection film with a thickness of 780A was made to form, and the spin coat was carried out so that the thickness after drying the above-mentioned resist liquid might come on this subsequently to the thickness of a publication in front Naka, After resist liquid spreading was prebaked for 60 seconds at the temperature of a publication to front Naka on the direct hot plate. In this way, the ArF excimer stepper ["NSR ArF" by NIKON CORP., NA=0.55, sigma=0.6] was used for each wafer in which the resist film was formed, light exposure was gradually changed to it, and Rhine and a tooth-space pattern were exposed. On the hot plate, after exposure performed postexposition jar BEKU to front Naka for 60 seconds at the temperature of a publication, and performed paddle development for 60 seconds in the tetramethylammonium hydroxide water solution further 2,38% of the weight. It is a thing on an organic antireflection-film substrate, the bright field pattern after development was observed with the scanning electron microscope, and the result was shown in Table 2. With in addition, a bright field pattern here It is obtained by the exposure and development whose outer frame minded the reticle in which the chromium layer (protection-from-light layer) was formed in the shape of Rhine by using a glass side (translucent part) as the base inside the frame in the chromium layer (protection-from-light layer). Therefore, after exposure development is a pattern with which the resist layer around Rhine and a tooth-space pattern is removed, and the resist layer of an outer frame remains in the outside further

[0075] Effective sensibility 1: It displayed with the light exposure from which 0.18-micrometer Rhine and a tooth-space pattern are usually set to 1:1 by exposure.

Effective sensibility 2: It displayed with the light exposure from which 0.13-micrometer Rhine and a tooth-space pattern are set to 1:1 by 2 / 3 zona-orbicularis exposure.

Resolution: It displayed with the lower	limit of Rhine separate	d with the light exposure	of effective sensibility
and a tooth-space pattern.			

configuration: — if it is a rectangle about the top configuration of the resist of the isolated Rhine pattern which comes out where Rhine in effective sensibility and a tooth-space pattern are set to 1:1 — O — when round and it was x and T-top configuration, it was displayed as **.

[0076]

Γab	

	Example No. Resin Acid generator Quencher Solvent PB/PEE
(degree C) Spreading thickness	Example 1 A1 The B1/0.15
section The D1/0.0075 section E1 130/1	30 0.39-micrometer example 2 A1 The B1/0.20 section The
D1/0.0075 section E1 130/130 0.39-micr	ometer example 3 A2 The B1/0.36 section The D1/0.015 section
E2 140/110 0.30-micrometer example 4	A3 The B1/0.36 section The D1/0.015 section E2 140/130
0.30-micrometer example 5 A4 The B1/0	.36 section The D1/0.017 section E2 140/110 0.30 micrometers
	Example 1 of a comparison A1 The C1/0.15 section The
D1/0.0075 section E1 130/130 Example 2	of 0.39-micrometer comparison A1 The C2/0.20 section
D1/0.0075 section E1 130/130 Example 3	3 of 0.39-micrometer comparison A2 The C2/0.20 section The
D1/0.015 section E2 130/110 0.25 micros	meters C4/0.50 section
	[0077]
[Table 2]	
Fxam	ple of No Effective sensibility 1 Effective sensibility 2 Resolution

Configuration (mJ/cm2) (mJ/cm2) (micrometer) — An example 1 15.5 0.15

O An example 2 12.0 0.15 O An example 3 29.0 0.12 O An example 4 22.00.12 O An example 5 25.0 0.12 O

Example 1 of a comparison 26.0 Example 215.00.15 of a 0.15O

comparison Example 3 of x comparison 37.00.12 x — [0078] As shown in

Table 2, compared with the example of a comparison, sensibility is high, the resist constituent of an example

has the good balance of a resist configuration, and resolution's is [a constituent] high. [0079]

[Effect of the Invention] It is suitable as resists for excimer laser lithography, such as ArF and KrF, balance is good, sensibility is high, the chemistry magnification mold positive-resist constituent of this invention has a good resist configuration, and its resolution is also still higher.

[Translation done.]

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2003-287884 (P2003-287884A)

(43)公開日 平成15年10月10日(2003.10.10)

(51) Int.Cl.7		織別記号	FΙ	テーマコード(参考)
G 0 3 F	7/004	503	G 0 3 F 7/004	503A 2H025
C08F	20/18		C 0 8 F 20/18	4 J 1 0 0
G03F	7/039	601	G 0 3 F 7/039	601
H01L	21/027		H 0 1 L 21/30	502R

		審查請求	未請求 請求項の数14 OL (全 17 頁)
(21)出願番号	特顧2003-13208(P2003-13208)	(71)出願人	000002093 住友化学工業株式会社
(22)出顧日	平成15年1月22日(2003.1.22)	(72)発明者	大阪府大阪市中央区北浜4丁目5番33号
(31)優先権主張番号	特願2002-13851 (P2002-13851)		大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住
(32)優先日 (33)優先権主張国	平成14年1月23日(2002.1.23) 日本(JP)	(72)発明者	友化学工業株式会社内 山田 愛理
			大阪市此花区春日出中3丁目1番98号 住 友化学工業株式会社内
		(74)代理人	100093285 弁理士 久保山 降 (外2名)
			NOT NAME OF CLOSE

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 化学増幅型ポジ型レジスト組成物

(57) 【要約】

【課題】エキシマレーザーリソグラフィに適し、バラン スよく感度が高くレジスト形状が良い化学増幅型のポジ 型レジスト組成物を提供する。

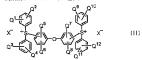
【解決手段】酸に不安定な基を持つ重合単位を有し、そ れ自身はアルカリ水溶液に不溶又は難溶であるが、酸の 作用でアルカリ水溶液に可溶となる樹脂と、スルホニウ ム塩とを含有するレジスト組成物において、酸に不安定 な基を持つ重合単位が、下式(Ia)で示される重合単 位及び(Ib)で示される重合単位からなる群から選ば れた少なくとも1種であり、スルホニウム塩が下式(I で示されるスルホニウム塩である化学増幅型ポジ型

レジスト組成物。



 $(R^{\perp}$ はメチル基又は水素原子。 R^{2} 、 R^{3} 、 R^{4} は、

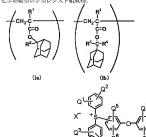
炭素数1~6のアルキル基。)



(O1~O12 は、水素、水酸基、炭素数 1~6のアルキ ル基又は炭素数1~6のアルコキシ基。X-は対イオ ン。)

【特許請求の範囲】

[請決項1] 酸に不安定な基を持つ重合率位を有し、そ 自身はアルカリ水溶液に不溶又は難溶であるが、酸の 作用でアルカリ水溶液に不溶又は難溶であるが、酸の 作用でアルカリ水溶液に可溶となる樹脂と、スルホニウ ム塩とを含有するレジスト粗度物において、酸に不安定 な基を持つ連合率位が、下式(1a)で示される重合率 位及び(1b)で示される重合率(位からなる部から選ば れた少なくとも1種であり、スルホニウム塩が下式(1 1)で示されるスルホニウム塩であることを特徴とする 化学物解型が変型レジスト粗度物。



(式中、Q1~Q1² は、互いに独立に、水素、水酸基、 炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキ シ基を表す。X⁻ は対イオンを表す。)

[請求項2]式(11)において、X がBF4-, A FF6-、 S F6-、 PF6- 又は有機スルホナートイオンであることを特徴とする請求項1記域の組成物。 [請求項3]式(11)において、X が、少なくとも1個の水薬原子がフッ素原子で間後された直鎖状もしくは分岐状のラフッ素アルカンスルホナートイオン又は少なくとも1個の水素原子がフッ素原子で間後された環状の含フッ素シクロアルカンスルホナートイオンであることを特徴とする請求項1記図の自知す物。

【請求項4】式(11)において、X⁻が、直鎖状又は 分岐状のパーフルオロアルカンスルホナートイオンであ ることを特徴とする請求項1記載の組成物。

【請求項5】式(11)において、X⁻が、環状のパー フルオロシクロアルカンスルホナートイオンであること を特徴とする請求項1記載の組成物。

【請求項6】式(II)において、X⁻が、パーフルオ ロプタンスルホナートイオンであることを特徴とする請 求項1許載の組成物。

【請求項7】式(II)において、X⁻が、パーフルオ ロオクタンスルホナートイオンであることを特徴とする 請求項1記載の組成物。 (式中、R¹はメチル基又は水素原子を表し、R²、R³、R³、R⁴はそれぞれ独立に炭素数1~6のアルキル基を表す。)

【請求項8】式(II)において、X - が、下式(II I)で示されるアニオンであることを特徴とする請求項 1 記載の組成物。

(II)

(式中、Y¹、Y²は、互いに独立に、少なくとも1個の フッ素原子で置換された炭素数1~8の含フッ素アルキ ル基を表す。)

【請求項9】更に下式(IVa)で示されるトリフェニルスルホニウム塩、下式(IVb)で示されるジフェールヨードニウム塩及び下式(IVc)で示されるスルニーウム塩からなる群から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩を含き請求項1~8のいずれかに計載の組成物。

(式中、P¹~P³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルキナ

基を表し、PISO3 は、有機スルホナートイオンを表 す。)

(式中、P8、P9は、互いに独立に、炭素数1~6のア ルキル基、又は炭素数3~10のシクロアルキル基、又 は記載のS-とともに環を完成する炭素数3~7の脂環 式炭化水素基を表す。該脂環式炭化水素基は、ケトン基 を有していてもよく、また該脂環式炭化水素基の少なく とも1個の-CH2-が酸素原子もしくは硫黄原子に置 換されていてもよい。 P10 が水素原子を表し、 P11 が炭 素数1~6のアルキル基、炭素数3~10のシクロアル キル基もしくは置換されていても良い芳香環基を表す か、又はP10 と P11 が隣接する C H C (O) 基と一緒にな って2-オキソシクロアルキル基を表す。P12 S O 3 は、有機スルホナートイオンを表す。)

【請求項10】樹脂中の酸に不安定な基を持つ重合単位

(式中、R5、R6は、互いに独立に水素、メチル又は トリフルオロメチルを表し、nは1~3の整数を表す。 R®が複数の場合には、互いに同一でも異なってもよ

【請求項12】樹脂がさらに2-ノルボルネンの重合単 位と脂肪体不能和ジカルボン酸無水物の重合単位とを有 する請求項1~11のいずれかに記載の組成物。

【請求項13】さらに、アミン類をクェンチャーとして 含有する請求項1~12のいずれかに記載の組成物。 【請求項14】さらに、界面活件剤を含有する請求項1 40

~13のいずれかに記載の組成物。

【発明の詳細な説明】

[0.0.0.1.]

【発明の属する技術分野】本発明は、半導体の微細加工 に用いられる化学増幅型のレジスト組成物に関する。 [0002]

【従来の技術】半導体の微細加工には通常、レジスト組 成物を用いたリソグラフィプロセスが採用されており、 リソグラフィにおいては、レイリー(Ravleig

(式中、P5、P6は、互いに独立に、水素、水酸基、炭 素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキシ 基を表し、PTSO3-は、有機スルホナートイオンを表 す。)

の含有率が、10~80モル%である請求項1~9のい ずれかに記載の組成物。

【請求項11】樹脂がさらに、p-ヒドロキシスチレン から導かれる重合単位、m-ヒドロキシスチレンから導 かれる重合単位、(メタ)アクリル酸3-ヒドロキシー 1-アダマンチルから導かれる重合単位、(メタ)アク リル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマンチルから導 かれる重合単位、ラクトン環がアルキルで置換されてい てもよい (メタ) アクリロイロキシー y - ブチロラクト ンから導かれる重合単位、及び下式(Va)、(Vb) で示される階環式ラクトンの重合単位からなる群から漢

ばれる少なくとも 1 種の重合単位を含有する請求項 1 ~ 10のいずれかに記載の組成物。



波長が短いほど解像度を上げることが可能である。半導 体の製造に用いられるリソグラフィ用露光光源は、波長 436nmのg線、波長365nmのi線、波長248 nmのKrFエキシマレーザー、波長193nmのAr Fエキシマレーザーと、年々短波長になってきており、 次世代の露光光源として、波長157nmのF2エキシ マレーザーが有望視され、その後は波長13 nm以下の 軟X線(EUV)が光源として提案されている。

【0003】エキシマレーザー等の、g線、1線より短 い波長の光源は照度が低いため、レジストの感度を高め る必要があることから、スルホニウム塩から露光により 発生する酸の触媒作用を利用し、その酸により解裂する 基を有する樹脂を含有するいわゆる化学増幅型レジスト が用いられている(例えば特許文献1)。

【特許文献1】特開2000-275845号公報(第 2頁、6~7頁、10~12頁)

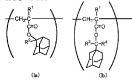
[0004]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 化学増幅型レジストでは、感度が高いものはレジスト形 h) の回折限界の式で表されるように、原理的には露光 50 状が悪く、特に崩が丸くなり、逆にレジスト形状が良い ものは感度が低いという問題があった。また、解像度の 高いものはレジスト形状が悪く、レジスト形状の良いも のは解像度が悪いという問題があり、感度と解像度とレ ジスト形状のパランスに問題があった。

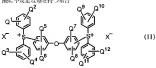
【0005】本発明の目的は、ArFやKrFなどのエキシマレーザーリングラフィに適し、バランスよく感度 が高くレジスト形状が良く、さらに解像度も高い化学増 幅型のボシ型レジスト組成物を提供することにある。

【0006】本発明者らは、検討を加えた結果、特定の 重合単位を有する樹脂と特定のスルホニウム塩を服み合 10 わせて用いることにより、感度とレジスト形状がパラン スよいレジスト組成物を見出し、本発明を完成した。 【0007】

【課題を解決するための手段】すなわち、本発明は、酸 に不安定な基を持つ電台単位を有し、それ自身はアルカ リ水溶液に不溶又は難溶であるが、酸の作用でアルカリ 水溶液に可溶となる機能と、スルホニウム塩とを含有す るレジスト組成物において、酸化不安定な基を持つ重合 単位が、下式(Ia)で示される重合単位及び(Ib)で示される重合単位からなる群から遺ぼれた少なくとも 1種であり、スルホニウム塩が下式(II)で示される スルホニウム塩である化学増幅型ポジ型レジスト組成物 に係るものである。



(式中、R¹ はメチル基又は水素原子を表し、R²、R³、R⁴ はそれぞれ独立に炭素数1~6のアルキル基を表す。)



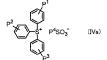
(式中、Q1~Q1² は、互いに独立に、水素、水酸基、 炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキ シ基を表す。X-は対イオンを表す。)

[0008]

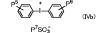
【発明の実施の形態】

【0009】本契明の化学物館型ボジ型レジスト組成物 は、酸に不安定な基を持つ重合単位を有し、それ自身はアルカリ水溶液に可溶となる樹脂と、スルホニウム塩とき合するレジスト組成物において、酸に不安定な基を持つ重合単位が、前記の式(1a)及び(1b)からなる群から選ばれた少なくとも1種であり、スルホニウム塩であることを特徴とする。

【0010】 化学増幅型のレジスト組成物に用いられる 40 極発生剤は、その物質自体に、あるいはその物質を含む レジスト組度物に、光や電子線などの放射線を作用させ ることにより、その物質が分解して酸を発生するもので ある。本発明の組成物では、該機発生剤として、前記式 (11)で示されるスルホニウム塩を用い、さらに、特 開平7-25846号公根や特開平7-252214号公報等に記載の ものや、下式(1Va)で示されるトリフェニルスルホ ニウム塩、下な(1Vb)で示されるトリフェニルシード ニウム塩及び下式(IV c)で示されるスルホニウム塩 からなる群から選ばれる少なくとも1種のオニウム塩を 併用することもできる。



(式中、P¹~P³は、互いに独立に、水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキシ基を表し、P⁴SO₃・は、有機スルホナートイオンを表す。)



(式中、 P^{5} 、 P^{6} は、互いに独立に、水素、水酸基、炭 素数 1 - 6のアルキル基又は炭素数 1 - 6のアルコキシ 基を表し、 P^{7} S O_{3} は、有機スルホナートイオンを表 す。)

(式中、P³、Pºは、担いに独立に、炭素敷1~6のア ルキル落、又は炭素数3~10のシクロアルキル基、 は記載の5℃ともに環を完成する炭素数3~70 mm環 式炭化水素基を表す。該部環式炭化水素基は、ケトン基 を有していてもよく。また該断環式炭化水素基は、ケトン基 を有していてもよい。PP が水素原子を表し、PI が炭 素数1~6のアルキル基。炭素数3~10のシクロアル 中ル基もしくは間換されていても良い芳香経を表す か、又はP® とPI が隣接するCHC(0)基と一緒にな って2一オキソシクロアルキル基を表す。PI SO 3は、1種泉火ルナートイオンを表す。PI SO 3は、1種泉火ルナートイオンを表す。

【0011】次に、本発明のレジスト組成物を構成する 樹脂について説明する。該樹脂は、酸に不安定な基を持 つ重合単位を有する。酸の作用により、酸に不安定な基 の一部が解裂し、それにより樹脂がアルカリ水溶液に可 溶件となる。酸に不安定な基として具体的には、カルボ 20 ン酶の各種エステル、例えば、メチルエステル及びtert ープチルエステルに代表されるアルキルエステル、メト キシメチルエステル、エトキシメチルエステル、1-エ トキシエチルエステル、1-イソプトキシエチルエステ ル、1-イソプロボキシエチルエステル、1-エトキシ プロピルエステル、1-(2-メトキシエトキシ)エチ ルエステル、1-(2-アセトキシエトキシ)エチルエ ステル、1- (2- (1-アダマンチルオキシ) エトキ シ〕エチルエステル、1-[2-(1-アダマンタンカ ルボニルオキシ) エトキシ] エチルエステル、テトラヒ 30 ドロー2-フリルエステル及びテトラヒドロ-2-ピラ ニルエステルのようなアセタール型エステル、イソボル ニルエステル及び2-アルキル-2-アダマンチルエス テル、1-(1-アダマンチル)-1-アルキルアルキ ルエステルのような脂環式エステルなどが挙げられる。 このようなカルボン砂エステルを有する重合単位へ導く モノマーは、メタクリル酸エステルやアクリル酸エステ ルのような(メタ)アクリル系のものでもよいし、ノル ボルネンカルボン酸エステル、トリシクロデセンカルボ ン酸エステル、テトラシクロデセンカルボン酸エステル 40 のように、カルボン酸エステル基が脂環式モノマーに結 合したものでもよい。

[0012] とのようなモノマーのうち、酸の作用により解裂する基として、例えば2 - アルキル-2 - アダンチル、1 - (1 - アダマンチル) - 1 - アルキルアルキルのような脂環族を含む落高い基を有するものを使用すると解像変が優れるので好ましい。このような落高い基を含むモノマーとしては、(メタ) アクリル酸2 - アルキルー2 - アダマンチル、(メタ) アクリル酸1 -

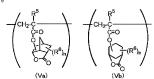
(1-アダマンチル) -1-アルキルアルキル、5-ノ ルボルネン-2-カルボン酸2-アルキル-2-アダマ ンチル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチル) -1-アルキルアルキルなどが挙げられ る。とりわけ(メタ)アクリル酸2-アルキル-2-ア ダマンチルをモノマーとして用いた場合は、解像度が優 れるので好ましい。このような (メタ) アクリル酸2-アルキル-2-アダマンチルの代表例としては、例えば アクリル酸2-メチル-2-アダマンチル、メタクリル 酸2-メチル-2-アダマンチル、アクリル酸2-エチ ルー2-アダマンチル、メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、アクリル酸2-n-ブチル-2-アダマ ンチルなどが挙げられる。これらの中では、特に(メ タ)アクリル酸2-エチル-2-アダマンチルを用いた 場合、感度、耐熱性のパランスが良いので好ましい。必 要に広じて、酸の作用により解裂する基を持つ他のモノ マーを併用してもよい。

【0013】(メタ) アクリル酸2-アルキルー2-ア ダマンチルは、通常、2-アルキルー2-アダマンタノ ール又はその金属塩とアクリル酸ハライド又はメタクリ ル酸ハライドとの反応により製造できる。

【0014】朱炯明における鬱闇は、上起のような微性、 不安定な基を有する重合単位の他に、酸の作用により解 裂しないか又は解裂しにくい他の重合単位を含有するこ とも可能である。含有し得る他の重合単位をとしては、例 えば、アクリル酸やメタクリル酸のような遊離のカルボ の酸基を有するモノマーの重な単位、無水イノレン酸や 無水イタコン酸のような脂肪族不飽和ジカルボン酸無水 物の重合単位、2一ノルボルネンの重合単位、(メタ) アクリロニトリルの重合単位、各種(メタ) アクリル酸 エステル類の重合単位などを挙げることができる。AF F露光の場合は光吸収が大きくて好ましくはないが、K F露光の場合は光吸収が大きくて好ましくはないが、K F霧光の場合は光吸収の問題が無いので、ヒドロキシ スチレンの重合単位を用いることができる。

【0015】特に、未実明における場所において、pー ヒドロキシスチレンから噂かれる蛋合単位、mーヒドロ キシスチレンから噂かれる蛋合単位、(メタ) アクリル 酸3 ーヒドロキシー1 ーアダマンチルから導かれる重合 単位、(メタ) アクリル酸3、5 ージヒドロキシー1 ー アダマンチルから導かれる重合単位、ラクトン場がアル キルで置機されていてもよい (メタ) アクリロイロキシ ー アーブチロラクトンから導かれる重合単位、デ式 (V a)、(Vb) で示される脂環ステクトンから導かれる 蛋合単位などを共電合させることはレジストの基度への 接着性の点で好ましい。

[0016]



(式中、R°、R°は互いに独立に水素、メチル又はトリフルオロメチルを表し、nは1~3の整数を表す。R 6 が複数の場合は、互いに同一でも異なっても良い。)【0017】(メタ)アクリル酸3.5ージドロキシー1ーアダマンチルは、市販されているが、例えば対応するヒドロキシアダマンタンを(メタ)アクリル酸3 とそのハライドと反応させることにより、製造することできる。また、(メタ)アクリロイロキシーップチロラクトンは、ラクトン環がアルキルで置換されていてもよい。一着にくはβープロモーyープチロラクトンに、ナリアクリル機等は、はメタンアクリル機等は、はメタンアルを対し、は

ラクトン環がアルキルで置換されていてもよい α 一若しくは β ーとドロキシー γ ーブサロラクトンにアクリル酸ハライド着しくはメタクリル酸ハライドを反応させることにより製造できる。式(Va)、(Vb) で示される 臍電にラクトンの東合単位に導くためのモノマーは、具体的には例えば、次のような水酸基を有る 那環式ラクトンの(メタ)アクリル酸エステル、それもの混合物等が挙げられる。これらのエステルは、例えば対応する水酸 基を有する 脂環式ラクトンと(メタ)アクリル酸類との反 ににより製造し得る(例えば特別2000-26446号公頼)。 [0018]

10

【0019】 (メタ) アクリル酸3-ヒドロキシー1アダマンチル、(メタ) アクリル酸3、5-ジヒドロキ
シー1-アダマンチルの重合単(0、 α -(メタ) アクリ
ロイロキシーy-アチロラクトンの重合単(0、 β -(メタ) アクリロイロキシーy-アチロラクトンの重合単(0、式(Va)、(Vb) で示される脂環式ラクトンの重合単位、式(Va)、(Vb) で示される脂環式ラクトンの重合単位と、いずれも極性が高く、それを含むレジストの基板への投資性が向上する。これらの重合単位はまたレジストの解験や向上にも参与する。

ルーγーブチロラクトン、α - メタクリロイロキシー α - メチル・γーブチロラクトン、β - アクリロイロキシ - γーブチロラクトン、β - メタクリロイロキシー γ -ブチロラクトン、β - メタクリロイロキシー α - メチル - γ - ブチロラクトンなどが挙げられる。 【 00 2 1 】 K F F エキシア - ザーラッの場合は、本

発明における樹脂の重合単位として、ヒドロキシスチレ

ンの重合単位を用いても赤分な透過率を得ることができる。 具体的には、本発明における樹脂として、p-又は
m-ヒドロキシスチレン: 動合単位をさらに有する共重合 樹脂が挙げられる。このような共重合樹脂を得る場合 to は、該当する (メタ) アクリル酸エステルモノマーとア セトキシスチレン、及びスチレンをラジカル或合した 後、酸によって脱アセチルすることによって得ることが できる。本発明における樹脂として、以下に示されるよ うな重合単位の組み合わせから得られる樹脂が挙げられる。

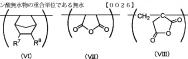
【0024】 これらの場合、酸に不安定な基としては、 2-アルキル-2-アダマンチル、1-(1-アダマン チル)-1-アルキルアルキルを用いるほうが、ドライ エッチング耐性の前で有利である。

【0025】また2-ノルボルネンの重合単位を含む樹 so のような脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物を併用したラ

脂は、その主鎖に直接脂環基を有するために頑丈な構造 となり、ドライエッチング耐性に優れるという特性を示 す。2 — ノルボルネンの重合単位は、例えば対応する2 — ノルボルネンの他に無水マレイン酸や無水イタコン酸 ジカル重合により主鎖へ導入し得る。したがって、2 ノルボルネンの重合単位は、その二重結合が開いて形成 されるものであり式(VI)で表すことができる。また 脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単位である無水 マレイン酸の重合単位、無水イタコン酸の重合単位は、 それらの二重結合が開いて形成されるものであり、それ ぞれ式(VII)及び(VIII)で表すことができる。

チルー1-(4-オキソシクロヘキシル)エチル、5-

14



【0027】 ここで、式 (VI) 中のR7 及びR8 は互 いに独立に、水素、炭素数1~3のアルキル、炭素数1 ~3のヒドロキシアルキル、カルボキシル、シアノ若し くは基-СООZ (Zはアルコール残基である)を表す か、又はR7とR8が一緒になって、-C(-0)0C(-0)-で 示されるカルボン酸無水物残基を形成することもでき る。R7 及び/又はR8 がアルキルである場合の具体例 としては、メチル、エチル、プロピルなどが挙げられ、 同じくヒドロキシアルキルである場合の具体例として は、ヒドロキシメチル、2-ヒドロキシエチルなどが挙 20 げられる。R7及び/又はR8が基-COOZである場 合は、カルボキシルがエステルとなったものであり、 Z に相当するアルコール残基としては、例えば、置換され ていてもよい炭素数1~8程度のアルキル、2-オキソ オキソラン-3-又は-4-イルなどを挙げることがで き、ここにアルキルの置換基としては、水酸基や脂環式 炭化水素残基などが挙げられる。そこで、R3及び/又 はR4が-COOZで示されるカルボン酸エステル残基 である場合の具体例としては、メトキシカルボニル、エ トキシカルボニル、2-ヒドロキシエトキシカルボニ ル、tertープトキシカルボニル、2-オキソオキソラン 3 ーイルオキシカルボニル、2ーオキソオキソランー 4-イルオキシカルボニル、1、1、2-トリメチルプ ロポキシカルボニル、1-シクロヘキシル-1-メチル エトキシカルボニル、1-(4-メチルシクロヘキシ ル) -1-メチルエトキシカルボニル、1-(1-アダ マンチル) -1-メチルエトキシカルボニルなどが挙げ られる。

 $[0\,0\,2\,8]$ また式 $(V\,1)$ で示される 2-Jルボルネ 2-Jルボルネ 2-Jル 3ルの 重合率位に導くためのモノマーとして、具体的には 例えば、次のような化合物を挙げることができる。 2-Jルボルネン、2-Uドロキシー 5-Jルボルネン、2-Jルボルネン、2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルネン 2-Jルボルボル 2-J0・2-J0・2-J1・

ノルボルネン-2-カルボン酸1-(1-アダマンチ ル) -1-メチルエチル、5-ノルボルネン-2-カル ボン酸1-メチルシクロヘキシル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-メチル-2-アダマンチル、5-ノ ルボルネン-2-カルボン酸2-エチル-2-アダマン チル、5-ノルボルネン-2-カルボン酸2-ヒドロキ シー1-エチル、5-ノルボルネン-2-メタノール、 5-ノルボルネン-2.3-ジカルボン砂無水物など。 【0029】本発明で用いる樹脂は、パターニング露光 用の放射線の種類や酸に不安定な基の種類などによって も変動するが、一般には、前記(Ia)及び(Ib)か らなる群から選ばれた重合単位を樹脂全体の10~80 モル%の範囲で含有するのが好ましく、15~80モル %となるようにするのがさらに好ましい。また、酸に不 安定な基を持つ重合単位に加えて、酸の作用で解裂しに くい他の重合単位、例えば、(メタ)アクリル酸3-ヒ ドロキシー1-アダマンチルから導かれる重合単位。 (メタ) アクリル酸3、5-ジヒドロキシ-1-アダマ ンチル、α- (メタ) アクリロイロキシ-γ-ブチロラ クトンから導かれる重合単位、 B- (メタ) アクリロイ ロキシー v - プチロラクトンから導かれる重合単位、脂 環式ラクトンから導かれる式(Va)、(Vb)で示さ れる重合単位、ヒドロキシスチレンから導かれる重合単 位、2-ノルボルネンから導かれる式(VI)で示され る重合単位、脂肪族不飽和ジカルボン酸無水物の重合単 位である式(VII)で示される無水マレイン酸の重合 単位、無水イタコン酸から導かれる式(VII)で示さ れる重合単位などを存在させる場合は、それらの合計

【0030】なお、2-ノルボルネン類及び脂肪族不飽 和ジカルボン機乗人物を共重合モノマーとする場合に は、これらは重合しにくい傾向があるので、この点を考 魅し、これらは過剰に使用することが好ましい。 【0031】次に、本発明におけるスルホニツム場につ

が、樹脂全体のうち20~90モル%の範囲となるよう

にするのが好ましい。

いて認明する。本発明における式(11)で示されるス ルホニウム塩において、 $Q^1 \sim Q^1$ は、互いに独立に、 水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル基又は炭素数1~6のアルコキシ基である。該アルキル基及びアルコキ シ基は、炭素敷3以上の場合には直鎖でも分岐していて もよい。具体的なアルキル基の例としては、メチル基、 エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ゲチル基、 に τ−ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、などが挙げら れ、アルコキン基の例としてはメトキン基、エトキシ 基、プロポヤン基、プトキンなどが挙げられない。

【0032】また、式(11)において、X-は、対イ オンを表す。X-として、BF4-, AsF6-、Sb F 6 - 、 P F 6 - 又は有機スルホナートが挙げられる。 該有機スルホナートイオンとして、アルカンスルホナー トイオン、芳香族スルホナートイオン、含フッ素アルカ ンスルホナートイオン、パーフルオロアルカンスルホナ ートイオン、イミドアニオン等が挙げられる。アルカン スルホナートイオン、含フッ素アルカンスルホナートイ オン、パーフルオロアルカンスルホナートイオンにおけ る炭素骨格は、直鎖状でも分岐状でも環状でも良い。具 体的には、X-として、少なくとも1個の水素原子がフ ッ素原子で置換された直鎖状もしくは分岐状の含フッ素 アルカンスルホナートイオン又は環状の含フッ素シクロ アルカンスルホナートイオンが挙げられる。また、X-として、直鎖状アルキル基の全ての水素原子がフッ素原 子で置換された直鏡状のパーフルオロアルカンスルホナ ートイオン又は分岐状アルキル基の全ての水素原子がフ ッ素原子で置換された分岐状のパーフルオロアルカンス ルホナートイオンが挙げられる。また、X-として、全 ての水素原子がフッ素原子で置換された環状のパーフル オロシクロアルカンスルホナートイオンが挙げられる。 【0033】具体的には、アルカンスルホナートイオン として、メタンスルホナートイオン、カンファースルホ

ナートイオンが挙げられる。若香族スルホナートイオン として、ベンゼンスルホナートイオン、pートルエンス ルホナートイオン、トリイソプロピルベンゼンスルホナ ートイオンが挙げられる。含フッ素アルカンスルホナー トイオンとして、2、2、2-トリフルオロエタンスル ホナートイオン、1、1-ジフルオロエタンスルホナー トイオンが挙げられる。パーフルオロアルカンスルホナ ートイオンとして、トリフルオロメタンスルホナートイ オン、パーフルオロブタンスルホナートイオン、パーフ ルオロオクタンスルホナートイオンが挙げられる。イミ ドアニオンとしては、トリフルオローN- [(トリフル オロメチル) スルホニル] メタンスルホンアミダートイ オン、パーフルオローN-「(パーフルオロエチル)ス ルホニル -1-エタンスルホンアミダートイオン、ト リフルオローNー「 (パーフルオロプチル) スルホニ ル

| メタンスルホンアミダートイオン、パーフルオロー N- [(パーフルオロブチル) スルホニル] -1-ブタ ンスルホンアミダートイオンなどが挙げられる。これら の中で、パーフルオロアルカンスルホナートイオン、特 にパーフルオロブタンスルホナートイオンが好ましい。 【0034】式(II)で示されるスルホニウム塩は、 公知の方法に準じて製造することが可能である。例え ば、Chem. Pharm. Bull.. Vol.29, 3753 (1981) の記載 に準じて、相当するジフェニルスルホキシドとジフェニ ルエーテル系化合物と有機酸金属塩とを、トリフルオロ 酢酸無水物の存在下で反応させる次の反応スキームに従 って製造することができる。

 $\frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \left\{ \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \right) + \frac{1}{$

[0035]

【0036】式中、Q1~Q12は、先に定義したとおりであり、Mはナトリウムやカリウム、銀又は水素等を表し、Xは先に定義したとおりである。

ーフェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス(ト リフルオロメタンスルホナート)、(オキシジ-4,1 ーフェニレン) ピスジフェニルスルホニウム ピス (パ ーフルオロブタンスルホナート)、(オキシジ-4, 1 ーフェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス (パ ーフルオロオクタンスルホナート)、(オキシジ-4. 1-フェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス {トリフルオローN-「(トリフルオロメチル) スルホ ニル] メタンスルホンアミダート 、 (オキシジ-4、 1-フェニレン) ピスジフェニルスルホニウム ピス (パーフルオロ-N-[(パーフルオロエチル)スルホ ニル] -1-エタンスルホンアミダート (オキシジ -4, 1-フェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス パーフルオローN-「(パーフルオロブチル)ス ルホニル] -1-プタンスルホンアミダート、(オキシ ジ-4、1-フェニレン) ピスジフェニルスルホニウム ビス (トリフルオローNー「 (パーフルオロプチル)

スルホニル] メタンスルホンアミダート] 、(オキシジ -4. 1ーフェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス (テトラフルオロボレート)、(オキシジ-4,1 ーフェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス(へ キサフルオロアルセナート)、(オキシジ-4.1-フ ェニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス(ヘキサ フルオロアンチモナート)、(オキシジ-4、1-フェ ニレン) ビスジフェニルスルホニウム ビス (ヘキサフ ルオロホスファート)

【0038】 (オキシジ-4、1-フェニレン) ピスジ (4-tertプチルフェニル) スルホニウム ビス (トリフルオロメタンスルホナート)、(オキシジー 4, 1-フェニレン) ピスジ (4-tertプチルフェ ニル) スルホニウム ピス (パーフルオロブタンスルホ ナート)、(オキシジ-4、1-フェニレン) ビスジ (p-トリル) スルホニウム ビス (トリフルオロメタ ンスルホナート)、など。

【0039】次に、本発明において、トリフェニルスル ホニウム塩及びジフェニルヨードニウム塩から選ばれる 少なくとも 1 種のオニウム塩を表す式(IVa)、(I 20 Vb)、(IVc)において、P1、P2、P3、P4、P P8、P9及びP10はそれぞれ、互いに独立に、 水素、水酸基、炭素数1~6のアルキル基叉は炭素数1 ~6のアルコキシ基を表し、アルキル基及びアルコキシ 基は、炭素数3以上の場合は直鎖でも分岐していてもよ い。具体的なアルキル基の例としては、メチル基、エチ ル基、プロピル基、イソプロピル基、プチル基、tert-プチル基、ペンチル基、ヘキシル基などが挙げられ、ア ルコキシ基の例としては、メトキシ基、エトキシ基、プ ロポキシ基、プトキシ基などが挙げられる。また式(] 30 Va) 及び(IVb) において、除イオンを構成するP 6 S O 3 · 、 P 7 S O 3 · は、有機スルホナートイオンを表 す。ここで、P6、P1は、それぞれ独立に、炭素数1~ 12程度の有機基であれば良く、例えば炭素数1~8の パーフルオロアルキル基、炭素数1~8のアルキル基、 炭素数6~12の芳香族基、カンファー基であることが できる。炭素数1~8のパーフルオロアルキル基、炭素 数1~8のアルキル基、炭素数6~12の芳香族基等の 具体例としては、前記したものと同様のものが挙げられ る。また式 (IVc) においてP11 及びP12 は、そ 40 れぞれ独立に、炭素数1~4のパーフルオロアルキル基 であればよく、例えばトリフルオロメチル基、ペンタフ ルオロエチル基。ヘプタフルオロブチル基。 ノナフルオ ロプチル基等が挙げられる。

【0040】式(IVa)で示されるトリフェニルスル ホニウム塩、式 (IVb) で示されるジフェニルヨード ニウム塩及び式(IVc)で示されるトリフェニルスル ホニウム塩は、市販品があれば、それをそのまま用いる ことができるほか、常法に従って製造することも可能で ある。トリフェニルスルホニウム塩(IVa)の製法と 50 ート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム ト

しては、例えば、相当するトリフェニルスルホニウムブ ロマイドを目的とする化合物の除イオンと同じスルホン 酸の銀塩と反応させる方法や、 Chem. Pharm.Bull., Vo 1.29. 3753 (1981) の記載に準じて、相当するジフェニ ルスルホキシドとベンゼン系化合物とパーフルオロアル カンスルホン酸とを、トリフルオロ酢酸無水物の存在下 で反応させる方法、特開平 8-311018 号公報の記載に準 じて、相当するアリールグリニヤ試業を塩化チオニルと 反応させ、次いでトリオルガノシリルハライドと反応さ せてトリアリールスルホニウムハライドとした後、目的 とする化合物の陰イオンと同じスルホン酸の銀塩と反応 させる方法などにより製造できる。また、式(IV a) 中のP¹、P²及び/又はP³が水酸基である化合物 は、上記特開平 8-311018 号公報の記載に準じて、ベン ゼン環上にtertープトキシ基を有するトリフェニルスル ホニウム塩を、その化合物の陰イオンと同じスルホン酸 で処理してtert-ブチル基を脱離させることにより製造

18

【0041】また、ジフェニルヨードニウム塩(IV

b) の製法としては、例えば、J. Am. Chem. Soc., vol. 81,342 (1959) の記載に準じて、ヨージル硫酸と相当 するアリール化合物を反応させた後、目的とする化合物 の除イオンと同じスルホン酸を加える方法や、無水酢酸 と発煙硝酸の混合液中にヨウ素とトリフルオロ酢酸を加 えて得られる反応生成物と相当するアリール化合物を反 応させた後目的とする化合物の陰イオンと同じスルホン 酸酸を加える方法、特開平9-179302号公報の記載に準じ て、相当するアリール化合物と無水酢酸、ヨウ素酸カリ ウムの混合物に濃硫酸を滴下して反応させた後、目的と する化合物の陰イオンと同じスルホン酸を加える方法な どにより製造できる。また、トリフェニルスルホニウム 塩(IVc)の製法としては、例えば、相当するトリフ ェニルスルホニウムプロマイドを目的とする化合物の陰 イオンと同じイミド酸の金属塩と反応させる方法などに より製造できる。

【0042】式(IVa)、(IVb)、(IVc) に 相当するトリフェニルスルホニウム塩、ジフェニルヨー ドニウム塩の具体例としては、次のような化合物を挙げ ることができる。

【0043】トリフェニルスルホニウム メタンスルホ ナート、トリフェニルスルホニウム エタンスルホナー ト、トリフェニルスルホニウム トリフルオロメタンス ルホナート、トリフェニルスルホニウム パーフルオロ ブタンスルホナート、トリフェニルスルホニウム パー フルオロオクタンスルホナート、トリフェニルスルホニ ウム p-トルエンスルホナート、トリフェニルスルホ ニウム カンファースルホナート、4-メチルフェニル ジフェニルスルホニウム メタンスルホナート、4-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム エタンスルホナ

リフルオロメタンスルホナート、4-メチルフェニルジ フェニルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナー ト、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パー フルオロオクタンスルホナート、4-メチルフェニルジ フェニルスルホニウム ベンゼンスルホナート、4-メ チルフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンス ルホナート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウ ム カンファースルホナート、4-ヒドロキシフェニル ジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホナ ート、4-メトキシフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホナート、トリス(4-メチル フェニル) スルホニウム トリフルオロメタンスルホナ ート、トリス(4-メトキシフェニル)スルホニウム パーフルオロプタンスルホナート、4-メチルフェニル ジフェニルスルホニウム トリフルオロメタンスルホナ ート、4-ヒドロキシフェニルジフェニルスルホニウム p-トルエンスルホナート、4-メトキシフェニルジ フェニルスルホニウム パーフルオロブタンスルホナー ト、トリス(4-メチルフェニル) スルホニウム パー フルオロプタンスルホナート、トリス(4-メトキシフ 20 ェニル) スルホニウム パーフルオロブタンスルホナー ト、トリス(4-t-プチルフェニル)スルホニウム パーフルオロプタンスルホナート、トリス(4-t-ブ チルフェニル) スルホニウム パーフルオロオクタンス ルホナート

【0044】ジフェニルヨードニウム パーフルオロブ タンスルホナート、ジ(4-メトキシフェニル) ヨード ニウム パーフルオロプタンスルホナート、ジ(4-te rt-ブチルフェニル) ヨードニウム パーフルオロブタ ンスルホナート、ジ (4-tert-ブチルフェニル) ヨー 30 ドニウム パーフルオロオクタンスルホナート、ジ(4 -tert-プチルフェニル) ヨードニウム メタンスルホ ナート、ジ(4-tert-ブチルフェニル) ヨードニウム エタンスルホナート、ジ(4-tert-ブチルフェニ ル) ヨードニウム トリフルオロメタンスルホナート、 ジ(4-tert-ブチルフェニル) ヨードニウム ベンゼ ンスルホナート、ジ(4-tert-ブチルフェニル) ヨー ドニウム 2. 4. 6-トリイソプロピルベンゼンスル ホナート、ジ(4-tert-プチルフェニル) ヨードニウ ム カンファースルホナート、

【0045】トリフェニルスルホニウム トリフルオロ -N-「(トリフルオロメチル)スルホニル」メタンス ルホンアミダート、4-1ertブチルフェニルジフェ ニルスルホニウム トリフルオローNー [(トリフルオ ロメチル) スルホニル] メタンスルホンアミダート、4 メチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオ ローNー「(トリフルオロメチル) スルホニル メタン スルホンアミダート、トリー4-tertプチルフェニ ルスルホニウム トリフルオローNー「(トリフルオロ メチル) スルホニル メタンスルホンアミダート、トリ 50 フェニルスルホニウム パーフルオローNー「 (パーフ ルオロエチル) スルホニル] -1-エタンスルホンアミ ダート、4-tertブチルフェニルジフェニルスルホ ニウム パーフルオロ-N-[(パーフルオロエチル) スルホニル - 1 - エタンスルホンアミダート、4 - メ チルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオロー N- 「(パーフルオロエチル) スルホニル] -1-エタ ンスルホンアミダート、トリー4-tertプチルフェ ニルスルホニウム パーフルオロ-N- [(パーフルオ ロエチル) スルホニル] -1-エタンスルホンアミダー

20

【0046】トリフェニルスルホニウム パーフルオロ -N-「(パーフルオロプチル) スルホニル] -1-プ タンスルホンアミダート、4-tertプチルフェニル ジフェニルスルホニウム パーフルオローNー「 (パー フルオロブチル)スルホニル -1-ブタンスルホンア ミダート、4-メチルフェニルジフェニルスルホニウム パーフルオローNー [(パーフルオロプチル) スルホ ニル] -1-ブタンスルホンアミダート、トリー4-+ ertプチルフェニルスルホニウム パーフルオローN 「(パーフルオロブチル)スルホニル] -1-ブタン スルホンアミダート、

【0047】トリフェニルスルホニウム トリフルオロ -N-「(パーフルオロプチル)スルホニル]メタンス ルホンアミダート、4-tertプチルフェニルジフェ ニルスルホニウム トリフルオロ-N- [(パーフルオ ロプチル) スルホニル] メタンスルホンアミダート、4 メチルフェニルジフェニルスルホニウム トリフルオ ローN-[(パーフルオロブチル)スルホニル]メタン スルホンアミダート、4-メトキシフェニルジフェニル スルホニウム トリフルオローNー「 (パーフルオロブ チル)スルホニル]メタンスルホンアミダートなど。 【0048】また、本発明の化学増幅型のポジ型レジス ト組成物においては、塩基性化合物、特に塩基性含窒素 有機化合物、例えばアミン類を、クェンチャーとして添 加することにより、露光後の引き置きに伴う酸の失活に よる性能劣化を改良できる。クェンチャーに用いられる 塩基性化合物の具体的な例としては、以下の各式で示さ れるようなものが挙げられる。

[0049]

21

【0050】式中、Z1、Z2及びZ7は、それぞれ独 立に、水素、アルキル、シクロアルキル又はアリールを 表す。該アルキル、シクロアルキル又はアリールは、そ れぞれ独立に、水酸基、アミノ基、又は炭素数1~6の アルコキシ基で置換されていてもよい。該アミノ基は、 炭素数1~4のアルキル基で置換されていてもよい。ま た、該アルキルは、炭素数1~6程度が好ましく、該シ クロアルキルは、炭素数5~10程度が好ましく、該ア リールは、炭素数 6~10 程度が好ましい。 Z3、 Z4 及び Z 5 は、それぞれ独立に、水素、アルキル、シクロ アルキル、アリール又はアルコキシを表す。該アルキ ル、シクロアルキル、アリール、又はアルコキシは、そ れぞれ独立に、水酸基、アミノ基、又は炭素数1~6の アルコキシ基、で置換されていてもよい。該アミノ基 は、炭素数1~4のアルキル基で置換されていてもよ い。また、該アルキルは、炭素数1~6程度が好まし く、該シクロアルキルは、炭素数5~10程度が好まし く、該アリールは、炭素数6~10程度が好ましく、該 アルコキシは、炭素数1~6程度が好ましい。Z6は、

アルトル又はシクロアルトルを表す。 窓アルトル又はシ クロアルトルは、それぞれ独立に、水機基、アミノ基、 炭素数1~6のアルコキン基、で間微されていてもよ い。窓アミノ基は、炭素数1~4のアルトルなで間換さ れていてもよい。また、窓アルトルは、炭素数1~6程 度が身ましく、窓シクロアルキルは、炭素数5~10程 度が身ましい。Aは、アルトレン、カルボニル、イミ 人、スルフィド又はジスルフィドを表す。第アルキレン は、炭素数2~6程度であることが好ましい。また、2 01 ~ 27 において、直頭構造と分娩機造の両方をとり得 るものについては、そのいずれでもまり。

22

【0051】このような化合物として、具体的には、へ キシルアミン、ヘプチルアミン、オクチルアミン、ノニ ルアミン、デシルアミン、アニリン、2-,3-又は4 ーメチルアニリン、4-ニトロアニリン、1-又は2-ナフチルアミン、エチレンジアミン、テトラメチレンジ アミン、ヘキサメチレンジアミン、4、4′-ジアミノ -1, 2-ジフェニルエタン、4, 4' -ジアミノー 3, 3' -ジメチルジフェニルメタン、4, 4' -ジア 20 ミノー3、3′ージエチルジフェニルメタン、ジプチル アミン、ジペンチルアミン、ジヘキシルアミン、ジヘプ チルアミン、ジオクチルアミン、ジノニルアミン、ジデ シルアミン、Nーメチルアニリン、ピペリジン、ジフェ ニルアミン、トリエチルアミン、トリメチルアミン、ト リプロピルアミン、トリプチルアミン、トリペンチルア ミン、トリヘキシルアミン、トリヘプチルアミン、トリ オクチルアミン、トリノニルアミン、トリデシルアミ ン、メチルジプチルアミン、メチルジペンチルアミン、 メチルジヘキシルアミン、メチルジシクロヘキシルアミ ン、メチルジへプチルアミン、メチルジオクチルアミ ン、メチルジノニルアミン、メチルジデシルアミン、エ チルジプチルアミン、エチルジペンチルアミン、エチル ジヘキシルアミン、エチルジヘプチルアミン、エチルジ オクチルアミン、エチルジノニルアミン、エチルジデシ ルアミン、ジシクロヘキシルメチルアミン、トリス〔2 (2-メトキシエトキシ)エチル)アミン、トリイソ プロパノールアミン、N, N-ジメチルアニリン、2, 6-イソプロピルアニリン、イミダゾール、ピリジン、 4-メチルピリジン、4-メチルイミダゾール、ビピリ ジン、2、2' ージピリジルアミン、ジー2ーピリジル ケトン、1、2-ジ(2-ピリジル)エタン、1、2-ジ(4-ピリジル)エタン、1、3-ジ(4-ピリジ ル) プロパン、1、2-ビス(2-ピリジル) エチレ ン、1、2-ビス(4-ピリジル)エチレン、1、2-ビス(4-ピリジルオキシ)エタン、4,4'-ジピリ ジルスルフィド、4, 4' -ジピリジルジスルフィド、 2-ビス(4-ピリジル)エチレン、2.2'ージ ピコリルアミン、3,3'-ジピコリルアミン、テトラ メチルアンモニウムヒドロキシド、テトライソプロピル 50 アンモニウムヒドロキシド、テトラブチルアンモニウム

ヒドロキシド、テトラーnーペキシルアンモニウムヒド ロキシド、テトラーnーオクチルアンモニウムヒドロキ シド、フェニルトリメチルアンモニウムヒドロキシド、 3 - (トリフルオロメチル) フェニルトリメチルアンモ ニウムヒドロキシド、及びコリンなどを挙げることがで きる。

【0052】さらには、特開平11-52575号公復 に開示されているような、ピペリジン骨格を有するヒン ダードアミン化合物をクエンチャーとすることもでき る。

【0053】本発明のレジスト組成物は、その全国形分 最を基準に、機能を80-99.9度電源、酸発生剤を 0.1~20電景のも間門で含することが安ましい。 また、クェンチャーとしての塩基性化合物を用いる場合 は、レジスト組成物の全原形分量を基準に、0.01 重量気の範囲で含有することが好ましい。この組成物 は、必要に応じて、増感剤、溶解抑止剤、他の樹脂、界 面活性別、安定剤、染料など、各種の添加物を少量含有 することもできる。

【0054】本発明のレジスト組成物は、通常、上記の 20 ある。 各成分が溶剤に溶解された状態でレジスト液組成物とさ れ、シリコンウェハーなどの基体上に、スピンコーティ ングなどの常法に従って塗布される。ここで用いる溶剤 は、各成分を溶解し、適当な乾燥速度を有し、溶剤が蒸 発した後に均一で平滑な塗膜を与えるものであればよ い。例えば、エチルセロソルプアセテート、メチルセロ ソルプアセテート及びプロピレングリコールモノメチル エーテルアセテートのようなグリコールエーテルエステ ル類;乳酸エチル、酢酸プチル、酢酸アミル及びピルビ ン酸エチルのようなエステル類;アセトン、メチルイソ プチルケトン、2-ヘプタノン及びシクロヘキサノンの ようなケトン類;vープチロラクトンのような環状エス テル類などを挙げることができる。これらの溶剤は、そ れぞれ単独で、又は2種以上組み合わせて用いることが できる。

【0055】基体上に塗布され、乾燥されたレジスト膜 には、パターニングのための繋光処理が施され、次いで 膨保護基反応を促進するための加熱処理を行った後、ア ルカリ現像液で現像される。ここで用いるアルカリ現像 液は、この分野で用いられる各種のアルカリ性水溶液で あることができるが、一般には、テトラメチルアンモニ ウムヒドロキシドや (2 ーヒドロキシエチル)トリメチ ルアンモニウムヒドロキシド(道称コリン)の水溶液が 用いられることが多い。

24

【0056】上記において、本巻明の実施の形態について説明を行なったが、上記に開示された本発明の実施の 形態は、あくまで例示であって、本発明の範囲はこれら の実施の形態に限定されない。本発明の範囲は、特許請求の範囲の形態に扱って示され、さらに特許請求の範囲の記載 と均等の意味及び範囲内でのすべての変更を含むもので ある。

[0057]

【実施例】次に実施例を挙げて、本発明をさらに具体的 に説明するが、本発明はこれらの実施例によってなんら 限定されるものではない。例中、含有量ないし使用量を 表す%及び部は、特記ないかぎり重量基準である。また 重量平均分子量は、ポリスチレンを標準品として、ゲル バーミェーションクロマトグラフィーにより求めた値で ****

【0058】酸発生剤合成例1:酸発生剤B1の合成 フラスコにジフェニルスルホキシド23、77部、パー フルオロエタンスルホン酸36、14部、ジフェニルエ ーテル10部を仕込み、ここに無水トリフルオロ酢酸5 59部を滴下し、室温で16時間攪拌した。濃縮後 クロロホルム500部を加えた。ここにイオン交換水1 00部を加え洗浄を行った。その後70部まで濃縮し酢 酸エチル50部を加え、ここにメチルターシャリーブチ ルエーテル200部を加えることで析出物を得た。この 析出物を更に酢酸エチルに溶解し110部まで濃縮し た。ここへメチルターシャリープチルエーテル200部 を加えることで析出したものを濾別、乾燥することで目 的物 4 6、 1 4 部を得た。この化合物が次式で示される (オキシジ-4、1-フェニレン) ピスジフェニルスル ホニウム ビス (パーフルオロブタンスルホナート) で あることを、NMR (日本電子製 "GX-270") で確認し た。

[0059]

【0060】 ¹H-NMR(クロロホルムーd、内部標準 物質テトラメチルシラン): δ (ppm) 7.53 (d, J = 9.2 Hz, 4H): 7.75-7.87 (m, 20H); 7.92 (d, J = 8.9Hz, 4H)

【0061】 19 F-NMR (クロロホルム-d、外部標準 50

物質へキサフルオロベンゼン): δ (ppm) -85.26 (s, 6 F); -119.66 (s, 4F); -126.21 (s, 4F); -130.52 (s, 4F).

MS(ESI(+)Spectrum):π/z 270(2 50 価のため) MS (ESI (-) Spectrum): M- 299.0 【0062】樹脂合成例1 (樹脂AIの合成)

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタクリ ル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、及びα-メタ クリロイロキシー y - プチロラクトンを、5:2.5: 2.5のモル比(20.0部:9.5部:7.3部)で仕込 み、全モノマーに対して2重量倍のメチルイソプチルケ トンを加えて、溶液とした。そこに、開始剤としてアゾ ビスイソプチロニトリルを全モノマー量に対して2モル %添加し、80℃で約8時間加熱した。その後、反応液 を大量のヘプタンに注いで沈殿させる操作を3回行い、 精製した。その結果、重量平均分子量が約 9,200の共重 合体を得た。この共重合体は、次式で示される各単位を 有するものであり、これを樹脂AIとする。 [0063]

【0064】樹脂合成例2(樹脂A2の合成)

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチルとアクリル 酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチルとアクリル酸1-ノルボルナンラクチルを3:2:5のモル比(9.8) 部: 5. 9部: 13. 7部) で仕込み、全モノマーの 2. 6 重量倍のジオキサンを加えて溶液とした。そこに 開始剤としてアゾビスイソプチロニトリルを全モノマー

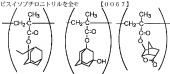
量に対して3mo1%添加し、87℃で約5時間加熱し た。その後、反応液を大量のメタノールに注いで沈殿さ せる動作を3回行い、精製した。その結果、重量平均分 子量が約10600の共重合体を得た。この共重合体 は、次式の各構造単位を有するものであり、これを樹脂 A2とする。

[0065]

【0066】樹脂合成例3(樹脂A3の合成)

メタクリル酸2-エチル-2-アダマンチル、メタクリ ル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、5-メタクリ ロイロキシー2、6-ノルボルナンカルボラクトンをモ ル比2:1:1(11.2部:5.3部:5.0部)で 仕込み、1、4-ジオキサン50部を加え溶液とした。 そこに開始剤としてアゾビスイソブチロニトリルを全モ

ノマー量に対して2モル%加えた後、85℃で約5時間 加熱した。その後、反応マスを大量のヘプタンに注ぎ結 晶化する操作を3回繰り返し、樹脂を精製したところ分 子量約9300の共重合体を得た。この共重合体は、次 式の各構造単位を有するものであり、これを樹脂A3とす る。

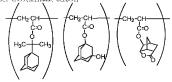


【0068】樹脂合成例4(樹脂A4の合成) アクリル酸1- (1-アダマンチル) -1-メチルメチ ル、アクリル酸3-ヒドロキシ-1-アダマンチル、ア クリル酸1-ノルボルナンラクチルをモル比3:2:5 so 対して8モル%加えた後、85℃で約5時間加熱した。

(9. 7部: 5. 8部: 13. 6部)で仕込み、1、4 - ジオキサン45. 3部を加え溶液とした。そこに開始 剤としてアゾビスイソプチロニトリルを全モノマー量に

27 その後、反応マスを大量のメタノールに注ぎ結晶化する 操作を3回繰り返し、樹脂を精製したところ分子量約1 2800の共重合体を得た。この共重合体は、次式の各

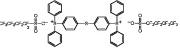
構造単位を有するものであり、これを樹脂A4とする。 【0069】



(15)

【0070】次に、以上の樹脂合成例で得られた樹脂の ほか、以下に示す原料を用いてレジスト組成物を調製 し、評価した。 【0071】<酸発生剤>

C1: (チオジ-4, 1-フェニレン) ピスジフェニルス ルホニウム ピス (パーフルオロプタンスルホナート)



C2:p-トリルジフェニルスルホニウム パーフルオロオ クタンスルホナート

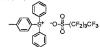
C4:3,3-ジメチル-2-オキソブチル チアシクロ ペンタニウム トリフルオロメタンスルホナート



<クェンチャー>

D1: 2, 6-ジイソプロピルアニリン

C3:p-トリルジフェニルスルホニウム パーフルオロブ 30 タンスルホナート



<溶剤>

E1:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート 57音 yープチロラクトン 3部

E2:プロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート

2 - ヘプタノン 28.5部

y 一プチロラクトン

【0072】実施例及び比較例

以下の各成分を混合して溶解し、さらに孔径0.2μm のフッ素樹脂製フィルターで濾過して、レジスト液を調 製した。

【0073】樹脂(10部 種類は表1記載) 酸発生剤(種類及び量は表1記載) クェンチャー(種類及び量は表1記載) 3.0部

溶剤(80部 種類は表1記載)

【0074】シリコンウェハーにBreser 社製の有機反射 防止膜用組成物である "ARC-29A-8" を室布し て215℃、60秒の条件でペークすることによって厚 さ780入の有機反射防止膜を形成させ、次いでこの上 に、上記のレジスト液を危機後の膜厚が表中に記載の厚 さたなるようにスピンコートした。レジスト液を布修 は、ダイレクトホットプレート上にて、表中に記載の温 度で60秒間プリベークした。こうしてレジスト膜を形 成したそれぞれのウェハーに、ArFエキシマステッパ - [(株)ニコン製の "NSR ArF"、NA-0.55、σ-0.6] を 用い、露光量を段階的に変化させてラインアンドスペー スパターンを露光した。露光後は、ホットプレート上に て表中に記載の温度で60秒間ポストエキスポジャーベ 一クを行い、さらに2.38重量%テトラメチルアンモ ニウムヒドロキシド水溶液で60秒間のパドル現像を行 った。有機反射防止膜基板上のもので現像後のプライト 10 フィールドパターンを走査型電子顕微鏡で観察し、その 結果を表2に示した。なお、ここでいうプライトフィー ルドパターンとは、外枠がクロム層(遮光層)で、その 枠の内側にガラス面(透光部)をベースとしてライン状 にクロム層 (遮光層) が形成されたレチクルを介した雲 光及び現像によって得られ、したがって露光現像後は、 ラインアンドスペースパターンの周囲のレジスト層が除 去され、さらにその外側に外枠相当のレジスト層が残る

29

パターンである。

【0075】実効感度1: 通常露光で0.18μmの ラインアンドスペースパターンが1:1となる露光量で 表示した。

30

実効感度 2: 2/3輪帯露光で0.13 μ mのライン アンドスペースパターンが1:1となる露光量で表示した。

解像度: 実効感度の露光量で分離するラインアンドス ペースパターンの最小寸法で表示した。

形状:実効感度でのラインアンドスペースパターンが 1:1となるでの孤立ラインパターンのレジストのトッ プ形状を矩形であれば○、丸まっていれば×、Tートッ プ形状であれば△と表示した。 【0076】

【表1】

No.	樹脂	酸発生剤	クェンチャー	溶剤	PB/PEB (°C)	塗布膜厚
-----	----	------	--------	----	-------------	------

実施例1	A1	B1/0.15部	D1/0.0075部	E1	130/130	$0.39\mu{\rm m}$
実施例2	A1	B1/0.20部	D1/0.0075部	E1	130/130	0.39μ m
実施例3	A2	B1/0.36部	D1/0.015部	E2	140/110	0.30 μ m
実施例4	A3	B1/0.36部	D1/0.015部	E2	140/130	$0.30\mu\mathrm{m}$
実施例5	A4	B1/0.36部	D1/0.017部	E2	140/110	$0.30~\mu$ m
比較例1	A1	C1/O.15部	D1/0.0075部	E1	130/130	$0.39\mu\mathrm{m}$
比較例2	A1	C2/0.20部	D1/0.0075部	E1	130/130	0.39μ m
比較例3	A2	C2/0.20部	D1/0.015部	E2	130/110	0.25μ m
		C4/0.50部				

【0077】 【表2】

例 No.	実効感度 1 (mJ/cm²)	実効感度 2 (mJ/cm²)	解像度 (μm)	形状	
実施例1	15.5			0.15	0
実施例2	12.0		0.15	0	
実施例3		29.0	0.12	0	
実施例 4		22.0	0.12	0	
実施例 5		25.0	0.12	0	
比較例1	26.0		0.15	0	
比較例2	15.0		0.15	×	
比較例3		37.0	0.12	×	

【0078】表2に示されるように、実施例のレジスト 組成物は、比較例にくらべて感度が高く、レジスト形状 のパランスが良好であり、解像度も高い。 [0079]

【発明の効果】本発明の化学増幅型ポジ型レジスト組成 50 物は、ArFやKrFなどのエキシマレーザーリソグラ

32

31

フィ用レジストとして好適であり、パランスよく、感度が高く、レジスト形状が良く、さらに解像度も高い。

フロントページの続き

Fターム(参考) 2H025 AA01 AA03 AB16 AC04 AC08 ADO3 BEO7 BE10 BG00 CB14 CB41 CC20 FA17 4J100 AB070 AL08P AL080 BA030

BA11Q BCO9P BCO9Q BC53Q CAO1 CAO4 JA38